### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-133749 (P2001-133749A)

(43)公開日 平成13年5月18日(2001.5.18)

| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> |         | 識別記号  |      | FΙ   |        |    | Ť        | -73-1*(参考) |
|---------------------------|---------|-------|------|------|--------|----|----------|------------|
| G02F                      | 1/133   | 5 5 0 |      | G02F | 1/133  |    | 550      | 2H090      |
| 0021                      | 1/1333  | 505   |      |      | 1/1333 |    | 505      | 2H091      |
|                           | 1/1335  | 500   |      |      | 1/1335 |    | 500      | 2H092      |
|                           | 1/1337  |       |      |      | 1/1337 |    |          | 2H093      |
|                           | 1/1368  |       |      | G09F | 9/00   |    | 360D     | 5 C O O 6  |
|                           | 1, 1000 |       | 審查請求 | 有 蘭湖 | R項の数47 | OL | (全 31 頁) | 最終頁に続く     |

(21)出顧番号 特顧2000-190957(P2000-190957)

(22)出顧日 平成12年6月26日(2000.6.26)

(31) 優先権主張番号 特願平11-234584

(32) 優先日 平成11年8月20日(1999.8.20)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(31)優先権主張番号 特願平11-234585

(32) 優先日 平成11年8月20日(1999.8.20)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 村出 正夫

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(74)代理人 100093388

弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

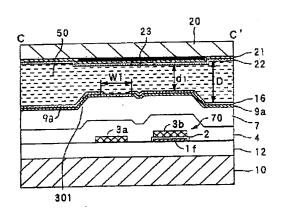
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 電気光学装置

### (57)【要約】

【課題】 液晶装置等の電気光学装置において、液晶等に面する基板上表面の段差に起因する液晶等の配向不良と横電界による液晶等の配向不良とを低減することで、画素の開口率が高く且つ高コントラスト比で明るい高品位の画像表示を行う。

【解決手段】 TFTアレイ基板(10)上に画素電極(9a)を備え、対向基板(20)上に対向電極(21)を備える。TFTアレイ板上における画素電極の下地面、あるいは対向基板上における対向電極の下地面は、反転駆動時に相互に逆極性の駆動電圧で駆動される相隣接する画素電極間の間隙に対向する領域で、盛り上がっている。この盛上り部に、相隣接する画素電極の緑が位置する。この下地面は、反転駆動時に相互に同一極性の駆動電圧で駆動される相隣接する画素電極間の間隙に対向する領域では、平坦に形成されている。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質とを有する電気光学装置において、

前記電気光学物質は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間の前記電気光学物質の層厚を、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間の前記電気光学物質の層厚より薄くしたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項2】 前記画素電極は行あるいは列毎に反転駆動されると共に、反転駆動される前記画素電極の行あるいは列に対して交差する画素電極間の前記電気光学物質の層厚を、前記反転駆動される行あるいは列の画素電極間の前記電気光学物質の層厚より薄くしたことを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。

【請求項3】 前記第1基板は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記画素電極下に形成された盛上り部を有することを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。

【請求項4】 前記盛上り部は、平坦な前記第1基板上 に絶録層と配線層を積層して形成されることを特徴とす る請求項3記載の電気光学装置。

【請求項5】 前記第2基板は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記対向電極下に形成された盛上り部を有することを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。

【請求項6】 前記盛上り部は、遮光膜を形成することを特徴とする請求項5記載の電気光学装置。

【請求項7】 前記隣接した各々の画素電極の縁部は、 前記盛上り部上に位置することを特徴とする請求項3ま たは5記載の電気光学装置。

【請求項8】 前記隣接した各々の画素電極の縁部の幅は、前記第2基板の対向電極と前記画素電極の縁部までの距離とほぼ等しいことを特徴とする請求項7記載の電気光学装置。

【請求項9】 前記隣接した各々の画案電極の縁部の幅は、セルギャップの半分の厚みより長いことを特徴とする請求項7記載の電気光学装置。

【請求項10】 前記盛上り部は、少なくとも300 nmの厚みを有することを特徴とする請求項7記載の電気光学装置。

【請求項11】 前記電気光学物質はTwisted Nematic液晶からなり、前記盛上り部は側面に傾斜面を有し、前記Twisted Nematic液晶のプレティルト角の傾き方向と前記盛上り部の傾斜面の傾き方向とが一致することを特徴とする請求項3または5記載の電気光学装置。

【請求項12】 前記電気光学物質はVertical ly Aligned液晶からなり、前記盛上り部は前 記第1基板の平面に対して珞垂直な側面を有することを 特徴とする請求項3または5記載の電気光学装置。

【請求項13】 前記第1基板は、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記電気光学物質側表面に形成された平坦部を有することを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。

【請求項14】 前記平坦部は、前記第1基板の表面に 溝を形成し、前記溝に対応する領域に配線を設けて形成 することを特徴とする請求項13記載の電気光学装置。

【請求項15】 複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第1基板の前記画素電極下に形成された盛上り部とを具備すること特徴とする電気光学装置。

【請求項16】 複数の画素電極を有する第1基板と、 前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基 板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光 学物質と、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記 画素電極間に対応し、前記第2基板の前記対向電極下に 形成された盛上り部とを具備すること特徴とする電気光 学装置。

【請求項17】 複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第基板の前記電気光学物質倒表面に形成された平坦部とを具備すること特徴とする電気光学装置。

【請求項18】 複数本のデータ線と、前記データ線に 交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線 で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複 数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され 画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と を有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基 板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光 学物質と、

前記素子基板の前記データ線に沿った領域の電気光学物 質側表面に形成された平坦部と、

前記素子基板の前記走査線に沿った領域の電気光学**物質** 側表面に形成された盛上り部とを備え、

前記走査線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動 されることを特徴とする電気光学装置。

【請求項19】 さらに、前記走査線に沿う容量線を備えると共に、前記盛上り部は前記容量線の領域に形成されることを特徴とする請求項18記載の電気光学装置。

【請求項20】 前記容量線は、前記走査線と同層で形

成されることを特徴とする請求項19記載の電気光学装置。

【請求項21】 前記容量線は、前記走査線の領域上に 絶縁膜を介して形成されることを特徴とする請求項19 記載の電気光学装置。

【請求項22】 前記盛上り部は、頂上付近が平坦に形成されることを特徴とする請求項18記載の電気光学装置。

【請求項23】 前記平坦部は、前記案子基板の前記データ線に沿った領域に溝を形成して構成されることを特徴とする請求項18記載の電気光学装置。

【請求項24】 複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基 板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光 学物質と、

前記素子基板の前記データ線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された盛上り部と、

前記素子基板の前記走査線に沿った領域の電気光学物質 側表面に形成された平坦部とを備え、

前記データ線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆 動されることを特徴とする電気光学装置。

【請求項25】 さらに、前記走査線に沿う容量線を備え、前記平坦部は前記容量線の領域に形成されていることを特徴とする請求項24記載の電気光学装置。

【請求項26】 前記容量線は、前記走査線と同層で形成されることを特徴とする請求項25記載の電気光学装置。

【請求項27】 前記容量線は、前記走査線の領域上に 絶縁膜を介して形成されることを特徴とする請求項25 記載の電気光学装置。

【請求項28】 前記盛上り部は、頂上付近が平坦に形成されることを特徴とする請求項24記載の電気光学装置。

【請求項29】 前記平坦部は、前記案子基板の前記走 査線及び前記容量線に沿った領域の少なくとも一部に溝 を形成して構成されることを特徴とする請求項25記載 の電気光学装置。

【請求項30】 複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基

板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、

前記素子基板の前記データ線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された平坦部

前記素子基板の前記走査線に沿った領域に対応する前記 対向基板の電気光学物質側表面に形成された盛上り部と を備え、

前記走査線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動 されることを特徴とする電気光学装置。

【請求項31】 さらに、前記走査線に沿う容量線を備え、前記盛上り部は前記容量線の領域に形成されていることを特徴とする請求項30記載の電気光学装置。

【請求項32】 前記容量線は、前記走査線と同層で形成されることを特徴とする請求項31記載の電気光学装置。

【請求項33】 前記容量線は、前記走査線の領域上に 絶縁膜を介して形成されることを特徴とする請求項31 記載の電気光学装置。

【請求項34】 前記素子基板は、前記素子基板の表面 に前記データ線が延びる領域に対応した溝を形成し、前 記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることを特 徴とする請求項30記載の電気光学装置。

【請求項35】 前記素子基板は、前記素子基板の表面 に前記走査線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記 素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることを特徴 とする請求項30記載の電気光学装置。

【請求項36】 複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光 学物質と、

前記素子基板の前記データ線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された盛上り部と、

前記素子基板の前記走査線に沿った領域に対応する前記 対向基板の電気光学物質側表面に形成された平坦部とを 備え、

前記データ線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転取 動されるたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項37】 さらに、前記走査線に沿う容量線を備え、前記盛上り部は前記容量線の領域に形成されていることを特徴とする請求項36記載の電気光学装置。

【請求項38】 前記容量線は、前記走査線と同層で形

成されることを特徴とする請求項37記載の電気光学装置。

【請求項39】 前記容量線は、前記走査線の領域上に 絶縁膜を介して形成されることを特徴とする請求項37 記載の電気光学装置。

【請求項40】 前記素子基板は、前記案子基板の表面 に前記データ線が延びる領域に対応した溝を形成し、前 記案子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることを特 徴とする請求項36記載の電気光学装置。

【請求項41】 前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記走査線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることを特徴とする請求項36記載の電気光学装置。

【請求項42】 複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されたマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、

前記素子基板の電気光学物質側表面と前記対向基板の電 気光学物質側表面に少なくとも部分的に形成された盛上 り部と、を備えたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項43】 前記盛上り部は、前記素子基板上の横電界発生領域に形成されることを特徴とする請求項42 記載の電気光学装置。

【請求項44】 前記盛上り部は、互いに異なる極性で 駆動される隣接した前記画素電極間に対応する領域に形 成されることを特徴とする請求項42記載の電気光学装 置。

【請求項45】 前記素子基板側の盛り上がり部と、前記対向基板側の盛上り部とは、対向して形成されることを特徴とする請求項42記載の電気光学装置。

【請求項46】 前記素子基板側の盛り上がり部と、前記対向基板側の盛上り部は、異なる部位に形成されることを特徴とする請求項42記載の電気光学装置。

【請求項47】 請求項1乃至46のいずれか1つの電 気光学装置からなるライトバルブと、投射光学系を備え たことを特徴とするプロジェクタ。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶装置等の電気 光学装置の技術分野に属し、特に列方向又は行方向に相 隣接する画素電極に印加される電圧の極性が逆となるよ うに画素行毎又は画素列毎に電位極性を周期的に反転さ せる反転駆動方式を採用する薄膜トランジスタ Thin F ilm Transistor: 以下適宜、TFTと称す)によるアク ティブマトリクス駆動型の液晶装置等の電気光学装置の 技術分野に属する。

[0002]

【従来の技術】一般に液晶装置等の電気光学装置は、一 対の基板間に液晶等の電気光学物質が挟持されており、 この電気光学物質の配向状態は、電気光学物質の性質及 び基板の電気光学物質側の面上に形成された配向膜によ り規定されている。従って配向膜の表面に受差があると (即ち、配向膜下にある画素電極の表面或いは画素電極 の下地となる層間絶縁膜の表面に段差があると)、この 段差の度合いに応じて電気光学物質には配向不良(ディ スクリネーション)が生じる。このように配向不良が生 じると、この部分では、電気光学物質を良好に駆動する ことが困難となり、電気光学装置の光抜け等によりコン トラスト比が低下してしまう。しかるに、TFTアクテ ィブマトリクス駆動型の電気光学装置の場合には、TF Tアレイ基板上に、走査線、データ線、容量線等の各種 配線や画素電極をスイッチング制御するためのTFTな どが各所に形成されているため、何らかの平坦化処理を 施さなければ、これらの配線や素子の存在に応じて配向 膜の表面には必然的に段差が生じてしまう。

【0003】そこで従来は、このような段差が生じている基板上領域を、相隣接する画素電極間の間隙に対応させると共に、対向基板又はTFTアレイ基板に設けたブラックマスク或いはブラックマトリクスと称される遮光膜により、このように段差が生じている領域(即ち、画素電極間の間隙)を覆い隠すことで、この段差により配向不良を生じる電気光学物質部分については見えないように又は表示光に寄与しないようにしている。

【0004】或いは従来は、このような各種配線やTFTの存在に起因する段差自体を生じさせないように、画素電極下の層間絶縁膜を例えば有機SOG Spin On Glass) 膜等の平坦化膜から構成して、画素電極の下地面を平坦にする技術も開発されている。

【0005】他方、一般にこの種の電気光学装置では、 直流電圧印加による電気光学物質の劣化防止、表示画像 におけるクロストークやフリッカの防止などのために、 各画素電極に印加される電位極性を所定規則で反転させ る反転駆動方式が採用されている。このうち一のフレー ム又はフィールドの画像信号に対応する表示を行う間 は、奇数行に配列された画素電極を対向電極の電位を基 準として正極性の電位で駆動すると共に偶数行に配列さ れた画素電極を対向電極の電位を基準として負極性の電 位で駆動し、これに続く次のフレーム又はフィールドの 画像信号に対応する表示を行う間は、逆に偶数行に配列 された画素電極を正極性の電位で駆動すると共に奇数行 に記列された画素電極を負極性の電位で駆動する(即 ち、同一行の画素電極を同一極性の電位により駆動しつ つ、係る電位極性を行毎にフレーム又はフィールド周期 で反転させる) 1 H反転駆動方式が、制御が比較的容易

であり高品位の画像表示を可能ならしめる反転駆動方式 として用いられている。また、同一列の画素電極を同一 極性の電位により駆動しつつ、係る電位極性を列毎にフ レーム又はフィールド周期で反転させる I S 反転駆動方 式も、制御が比較的容易であり高品位の画像表示を可能 ならしめる反転駆動方式として用いられている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述した段差を遮光膜により覆い隠す技術によれば、段差のある領域の広さに応じて画素の開口領域が狭くなってしまうため、限られた画像表示領域内において、画素の開口率を高めて、より明るい画像表示を行うという当該電気光学装置の技術分野における基本的な要請を満たすことは困難である。特に、高精細な画像表示を行うための画素ピッチの微細化に伴って単位面積当たりの配線数やTFT数が増加するが、これらの配線やTFTの微細化に一定の限度があることに起因して、画像表示領域内において段差の有る領域が占める割合が相対的に高くなるため、この問題は電気光学装置の高精細化が進む程深刻化してしまう。

【0007】他方、前述した画素電極下の層間絶縁膜を 平坦化する技術によれば、TFTアレイ基板上において 相隣接する画素電極が同一極性の場合には、特に問題は 生じないが、前述した1H反転駆動方式や1S反転駆動 方式のように、これらの電圧(即ち、1 H反転駆動方式 では列方向に相隣接する画素電極に印加される電圧又は 1 S 反転駆動方式では行方向に相隣接する画素電極に印 加される電圧)の位相が逆極性にある場合には、平坦化 により画素電極と対向電極との間隔が、配線やTFTの 上方に位置する画素電極の緑付近において、平坦化しな い場合よりも広くなるため、相隣接する画素電極間に生 じる横電界(即ち、基板面に平行な電界或いは基板面に 平行な成分を含む斜めの電界)が相対的に増加してしま うという問題点が生じる。相対向する画素電極と対向電 極との間の縦電界(即ち、基板面に垂直な方向の電界) の印加が想定されている電気光学物質に対して、このよ うな横電界が印加されると、電気光学物質の配向不良が 生じ、この部分における光抜け等が発生してコントラス ト比が低下してしまうという問題が生じる。これに対 し、横電界が生じる領域を遮光膜により覆い隠すことは 可能であるが、これでは横電界が生じる領域の広さに応 じて画素の開口領域が狭くなってしまうという問題点が 生じる。特に、画素ピッチの微細化により相隣接する画 素電極間の距離が縮まるのに伴って、このような横電界 は大きくなるため、これらの問題は電気光学装置の高精 細化が進む程深刻化してしまう。

【0008】本発明は上述した問題点に鑑みなされたものであり、液晶等の電気光学物質に面する基板上表面の 段差に起因する電気光学物質の配向不良と横電界による 電気光学物質の配向不良とを総合的に低減することによ り、画素の開口率が高く旦つ高コントラスト比で明るい 高品位の画像表示が可能となる液晶装置等の電気光学装 置を提供することを課題とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の第1電気光学装置は上記課題を解決するために、複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質とからなり、前記電気光学物質は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間の前記電気光学物質の層厚を、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間の前記電気光学物質の層厚より薄くしたことを特徴とする。

【0010】また、本発明の第1電気光学装置は、複数の画素電極は行あるいは列毎に反転駆動される。そして、反転駆動される行あるいは列に対して交差する画素電極間の前記電気光学物質の層厚を、前記反転駆動される行あるいは列の画素電極間の前記電気光学物質の層厚より薄くしたことを特徴とする。

【0011】この反転駆動として、例えば、1H反転駆動方式や1S反転駆動方式が有効である。

【0012】以上の構成によれば、互いに異なる極性で駆動される隣接した画素電極間の電気光学物質の層厚が薄いので、画素電極と対向電極との間に発生する縦電界を強めることができる。よって、横電界が発生する領域において、横電界に対して縦電界を相対的に強くでき、横電界による電気光学物質の配向不良の発生を低減することができる。

【0013】また、本発明の第1電気光学装置は、前記第1基板に、互いに異なる極性で駆動される隣接した画素電極間に対応する部位であって、前記画素電極下に形成された盛上り部を有することを特徴とする。

【0014】あるいは、前記第2基板に、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記対向電極下に形成された盛上り部を有することを特徴とする。

【0015】第1基板に形成される盛上がり部は、平坦な前記第1基板上に絶縁層と配線層を積層して形成されるとよい。

【0016】また、第2基板に形成される盛上り部は、 遮光膜を形成してもよい。

【0017】盛上り部は、土手状に形成され、その長手軸に垂直に切った断面形状としては、例えば、台形、三角形、半円形等の各種の形状が考えられる。

【0018】また、盛上り部を形成するのに、配線や薄膜トランジスタを形成する導電膜や層間絶縁膜等を利用したり、積層プロセス中に第1基板と画素電極との間に盛上り部形成用の膜を局所的に追加形成してもよい。

【0019】また、液晶等の電気光学装置の性質に応じて生じる電気光学物質の配向不良が小さくて済むような

断面形状であれば、盛上り部分において部分的に電気光 学物質の層厚が厚くなるものであっても、本発明の趣旨 を妨げないものである。

【0020】また、隣接した各々の画素電極の緑部は、 盛上り部上に位置するとよい。

【0021】この場合、隣接した各々の画素電極の縁部の幅は、第2基板の対向電極と画素電極の縁部までの距離とほぼ等しいことが望ましい。

【0022】また、前記隣接した各々の画素電極の縁部の幅は、セルギャップの半分の厚みより長いことが望ましい。

【0023】この態様によれば、横電界による悪影響が 実用上表面化しない程度にまで、縦電界を横電界に対し て大きくできる。したがって、電気光学物質の層厚を薄 くすること無しに画素電極の間隔を狭めることができる ため、画素ピッチが微細になっても開口率が維持できる ばかりでなく電気光学物質の層厚を制御することが出来

【0024】また、盛上り部の厚みは、少なくとも300mmの厚みを有することが望ましい。

【0025】この態様によれば、横電界が生じる領域では縦電界は膜厚が小さくなるのに応じて強められるが、画素電極群とが隣り合う領域では、段差が300nm以上となるまで盛り上げられているため、膜厚はこれに応じて小さくなり、横電界による悪影響が実用上表面化しない程度にまで、この領域における縦電界を横電界に対して大きくできる。

【0026】また、電気光学物質がTN(Twisted Nematic)液晶からなる場合、盛上り部は、側面に傾斜面を備え、前記TN液晶のプレティルト角の傾き方向と、前記盛上り部の傾斜面の傾き方向とを一致させることが望ましい。

【0027】この態様によれば、TN液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子が基本的に基板面にほぼ平行な状態で第1基板から第2基板に向けて徐々に念じれるように配向するため、このように下地面の境界にテーパが付けられていれば、画素電極端におけるTN液晶の層厚が側面に沿って徐々に小さくなっても、画素電極略中心におけるTN液晶の層厚が一定している場合に近い良好な液晶配向状態が得られる。即ち、横電界に起因した液晶配向不良を低減するために層厚が局所的に薄くされた液晶部分で段差により生じる液晶配向不良を極力抑えることができる。

【0028】また、この態様では、TN液晶の第1基板上におけるプレティルト角の傾き方向と盛上り部の傾斜面の傾き方向とが合わせられているので、TN液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子が基本的に基板面にほぼ平行な状態であって基板面に対して例えば数度程度のプレティルト角だけ傾いた状態となるように配向する。ここで、このようにテーバの傾き方向と、プレティルト角

の傾き方向とが合わせられていれば、このテーパに沿って画素電極端におけるTN液晶の層厚が側面に沿って徐々に小さくなっても、画素電極のほぼ中心における液晶の層厚が一定している場合に非常に近い良好な液晶配向状態が得られる。尚、ここに"傾き方向が合わせられている"とは、TN液晶の層厚が一定している場合に非常に近い良好な液晶配向状態が得られる程度に、これら両者の傾きが一致していることをいい、その許容範囲は、実験的、経験的及び理論的に適宜定められる。

【0029】また、電気光学物質がVA(Vertically Aligned)液晶からなる場合、盛上り部は、前記第1基板の平面に対して路垂直な側面を有することが望ましい。

【0030】この態様によれば、VA液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子が基本的に基板面にほぼ垂直な状態となるように配向するため、高さの異なる下地面の境界が存在する領域では、液晶配向が乱れざるを得ないが、下地面の境界が垂直に切り立っていれば、係る境界で配向が乱れる液晶部分を極力小さくできる。従って、相対的に高い下地面の頂上付近におけるほぼ平らな個所にある画素電極の部分と、相対的に低い下地面に有る平坦な画素電極の部分との両者で、VA液晶の層厚が一定している場合に近い良好な液晶配向状態が得られる。即ち、横電界に起因した液晶配向不良を低減するために層厚が局所的に薄くされた液晶部分で段差により生じる液晶配向不良を極力抑えることができる。

【0031】また、本発明の第1電気光学装置の第1基板に、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記電気光学物質側表面に形成された平坦部を有することを特徴とする。

【0032】この平坦部は、前記第1基板の表面に溝を 形成し、前記溝に対応する領域に配線を設けて形成する ことが望ましい。

【0033】この態様によれば、データ線や走査線等の 配線の下方に位置する第1基板や層間絶縁膜にエッチン グ処理等により溝を掘って、データ線や走査線を埋め込 むことにより、この領域における平坦化処理を比較的容 易に施すことができる。

【0034】本発明の第2電気光学装置は、複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第1基板の前記画素電極下に形成された盛上り部と、を具備すること特徴とする。

【0035】本発明の第3電気光学装置は、複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第

2 基板の前記対向電極下に形成された盛上り部と、を具備すること特徴とする。

【0036】本発明の第4電気光学装置は、複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第基板の前記電気光学物質側表面に形成された平坦部と、を具備すること特徴とする。

【0037】本発明の第5電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記素電極に対向配置された対向電極を有する対向起板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の前記データ線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された平坦部と、前記素子基板の前記走査線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された盛上り部とを備え、前記走査線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする。

【0038】前記盛上り部は、前記走査線に沿う容量線の領域に形成してもよい。

【0039】また、前記盛上り部は、頂上付近が平坦に 形成されるとよい。

[0040] 前記容量線は、走査線と同層に形成したり、走査線の領域上に絶縁膜を介して形成することができる。

[0041] また、前記平坦部は、前記素子基板の前記 データ線に沿った領域に溝を形成して構成されることが 望ましい。

【0042】本発明の第6電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の前記データ線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された盛上り部と、前記素子基板の前記走査線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された平坦部とを備え、前記データ線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする。

【0043】前記平坦部は、前記走査線に沿った容量線の領域に形成してもよい。

【0044】また、前記盛上の部は、頂上付近が平坦に

形成されるとよい。

【0045】前記容量線は、走査線と同層に形成したり、走査線の領域上に絶縁膜を介して形成することができる

【0046】また、前記平坦部は、前記素子基板の前記 走査線及び前記容量線に沿った領域に溝を形成して構成 されることが望ましい。

【0047】本発明の第7電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の前記データ線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された平坦部と、前記素子基板の前記走査線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された盛上り部とを備え、前記走査線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする。

[0048] 前記盛上り部は、前記走査線に沿う容量線の領域に形成してもよい。

【0049】前記容量線は、走査線と同層に形成したり、走査線の領域上に絶縁膜を介して形成することができる。

【0050】また、前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記データ線が延びる領域に対応した溝を形成し、 前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることが 望ましい。

【0051】また、前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記走査線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることが望ましい。

【0052】本発明の第8電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記素子基板と前記対向電極を有する対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の前記データ線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された盛上り部と、前記素子基板の前記走査線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された盛上り部と、前記素子基板の前記走査線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された平坦部とを備え、前記データ線に沿う方向画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする。【0053】前記盛上り部は、前記走査線に沿う容量線

【0053】前記盛上り部は、前記走査線に沿う容量線の領域に形成してもよい。

【0054】前記容量線は、走査線と導層に形成したり、走査線の領域上に絶縁膜を介して形成することができる。

【0055】また、前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記データ線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることが望ましい。

[0056] また、前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記走査線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることが望ましい。

【0057】本発明の第9電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されたマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の電気光学物質側表面と前記対向基板の電気光学物質側表面に少なくとも部分的に形成された盛上り部とを備えたことを特徴とする。

【0058】前記盛上り部は、前記案子基板上の横電界 発生領域に形成されることが望ましい。

【0059】また、前記盛上り部は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する領域に形成されることが望ましい。

【0060】また、前記素子基板側の盛り上がり部と、 前記対向基板側の盛上り部とは、対向して形成してもよ いし、各々異なる部位に形成してもよい。

【0061】以上の本発明の電気光学装置によれば、横電界による電気光学物質の配向不良と段差による電気光学物質の配向不良と設差による電気光学物質の配向不良を総合的に低減することが可能となり、電気光学物質の配向不良個所を隠すための遮光膜も小さくできる。よって、光抜け等の画像不良を起こさずに各画素の開口率を高めることができ、最終的にコントラスト比が高く且つ明るく高品位の画像表示が可能となる。

【0062】そして、本発明のこのような作用及び他の 利得は後述する実施例から明らかにされる。

### [0063]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に 基づいて説明する。以下の各実施形態は、本発明の電気 光学装置を液晶装置に適用したものである。

【0064】(第1実施形態)本発明の第1実施形態における電気光学装置の構成について、図1から図8を参照して説明する。図1は、電気光学装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画素における各種素子、配線等の等価回路である。図2は、データ線、走査線、画業電極等が形成されたTFTアレイ基板

の相隣接する複数の画素群の平面図であり、図3は、図2のA-A、断面図であり、図4は、図2のB-B、断面図であり、図5は、図2のC-C、断面図である。また図6は、1 H反転駆動方式における各電極における電位極性と横電界が生じる領域とを示す画素電極の図式的平面図であり、図7は、TN液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図であり、図8は、VA液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図であり、図8は、VA液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。尚、図3から図5においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。

【0065】図1において、第1実施形態における電気 光学装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に形成 された複数の画素は、画素電極9aと当該画素電極9a を制御するためのTFT30がマトリクス状に複数形成 されており、画像信号が供給されるデータ線6 aが当該 TFT30のソースに電気的に接続されている。データ 線6aに書き込む画像信号S1、S2、…、Snは、こ の順に線順次に供給しても構わないし、相隣接する複数 のデータ線 6 a 同士に対して、グループ毎に供給するよ うにしても良い。また、TFT30のゲートに走査線3 a が電気的に接続されており、所定のタイミングで、走 査線3aにパルス的に走査信号G1、G2、…、Gm を、この順に線順次で印加するように構成されている。 画素電極9aは、TFT30のドレインに電気的に接続 されており、スイッチング素子であるTFT30を一定 期間だけそのスイッチを閉じることにより、データ線6 aから供給される画像信号S1、S2、…、Snを所定 のタイミングで書き込む。画素電極9aを介して電気光 学物質の一例として液晶に書き込まれた所定レベルの画 像信号S1、S2、…、Snは、対向基板(後述する) に形成された対向電極(後述する)との間で一定期間保 持される。液晶は、印加される電圧レベルにより分子集 合の配向や秩序が変化することにより、光を変調し、階 調表示を可能にする。ノーマリーホワイトモードであれ ば、印加された電圧に応じて液晶部分の入射光の透過光 量が減少され、ノーマリーブラックモードであれば、印 加された電圧に応じて液晶部分の入射光の透過光量が増 加され、全体として電気光学装置からは画像信号に応じ たコントラストを持つ光が出射する。ここで、保持され た画像信号がリークするのを防ぐために、画素電極9 a と対向電極との間に形成される液晶容量と並列に蓄積容 量70を付加する。

【0066】第1実施形態では、前述した従来の各種の 反転駆動方式のうち、1H反転駆動方式を用いて駆動が 行われる(図6参照)。これにより、直流電圧印加によ る液晶の劣化を避けつつ、フレーム或いはフィールド周 期で発生するフリッカや特に縦クロストークの低減され た画像表示を行える。

【0067】図2において、電気光学装置のTFTアレ

イ基板上には、マトリクス状に複数の透明な画素電極9 a (点線部9a'により輪郭が示されている) が設けら れており、画素電極9aの縦横の境界に各々沿ってデー 夕線 6 a、走査線 3 a 及び容量線 3 b が設けられてい る。データ線6aは、コンタクトホール5を介して例え ばポリシリコン膜からなる半導体層 1 a のうち後述のソ ース領域に電気接続されている。画素電極9 a は、コン タクトホール8を介して半導体層1aのうち後述のドレ イン領域に電気接続されている。また、半導体層1aの うち図中右下がりの斜線領域で示したチャネル領域 1 a'に対向するように走査線3aが配置されており、走 査線3aはゲート電極として機能する。このように、走 査線3 a とデータ線6 a との交差する個所には夫々、チ ャネル領域 1 a'に走査線 3 aがゲート電極として対向 配置された画素スイッチング用TFT30が設けられて いる。

【0068】容量線3bは、走査線3aに沿ってほぼ直 線状に伸びる本線部と、データ線6aと交差する箇所か らデータ線 6 a に沿って図中上方に突出した突出部とを 有する。

【0069】第1実施形態では特に、TFTアレイ基板 10上において各データ線6aや各TFT30を含む各 データ線6 aに沿った領域(図中太線でその輪郭が示さ れた領域)に溝201が設けられ、ストライプ状の溝を 形成している。これにより、データ線6 a に対する平坦 **化処理が施されている。** 

【0070】次に図3の断面図に示すように、電気光学 装置は、透明なTFTアレイ基板10と、これに対向配 置される透明な対向基板20とを備えている。TFTア レイ基板10は、例えば石英基板、ガラス基板、シリコ ン基板からなり、対向基板20は、例えばガラス基板や 石英基板からなる。TFTアレイ基板10には、画素電 極9aが設けられており、その上側には、ラビング処理 等の所定の配向処理が施された配向膜16が設けられて いる。画素電極9aは例えば、ITO (ndiumTin Oxid e) 膜などの透明導電性薄膜からなる。 また配向膜 1 6 は例えば、ポリイミド薄膜などの有機薄膜からなる。

【0071】他方、対向基板20には、その全面に渡っ て対向電極21が設けられており、その下側には、ラビ ング処理等の所定の配向処理が施された配向膜22が設 けられている。対向電極21は例えば、ITO膜などの 透明導電性薄膜からなる。また配向膜22は、ポリイミ ド薄膜などの有機薄膜からなる。

【0072】TFTアレイ基板10には、各画素電極9 aに隣接する位置に、各画素電極9aをスイッチング制 御する画素スイッチング用TFT30が設けられてい

【0073】対向基板20には、更に図3に示すよう に、各画素の非開口領域に、一般にブラックマスク或い はブラックマトリクスと称される遮光膜23が設けられ ている。このため、対向基板20の側から入射光が画素 スイッチング用TFT30の半導体層1aのチャネル領 域la'や低濃度ソース領域lb及び低濃度ドレイン領 域1cに侵入することはない。 更に、 遮光膜23は、 コ ントラスト比の向上、カラーフィルタを形成した場合に おける色材の混色防止などの機能を有する。尚、本実施 形態では、Al等からなる遮光性のデータ線6aで、各 画素の非開口領域のうちデータ線6 aに沿った部分を遮 光することにより、各画素の開口領域のうちデータ線6 aに沿った輪郭部分を規定してもよいし、このデータ線 6 aに沿った非開口領域についても冗長的に又は単独で 対向基板20に設けられた遮光膜23で遮光するように 構成してもよい。

【0074】このように構成され、画素電極9aと対向 電極21とが対面するように配置されたTFTアレイ基 板10と対向基板20との間には、後述のシール材によ り囲まれた空間に電気光学物質の一例である液晶が封入 され、液晶層50が形成される。液晶層50は、画素電 極9aからの電界が印加されていない状態で配向膜16 及び22により所定の配向状態をとる。液晶層50は、 例えば一種又は数種類のネマティック液晶を混合した液 晶からなる。シール材は、TFTアレイ基板10及び対 向基板20をそれらの周辺で貼り合わせるための、例え ば光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂からなる接着剤であり、 両基板間の距離を所定値とするためのグラスファイバー 或いはガラスビーズ等のギャップ材が混入されている。 【0075】更に、TFTアレイ基板10と複数の画素 スイッチング用TFT30との間には、下地絶縁膜12 が設けられている。下地絶縁膜12は、TFTアレイ基 板10の全面に形成されることにより、TFTアレイ基 板10の表面の研磨時における荒れや、洗浄後に残る汚 れ等で画素スイッチング用TFT30の特性の劣化を防 止する機能を有する。下地絶縁膜12は、例えば、NS G (ノンドープトシリケートガラス) 、 P S G (リンシ リケートガラス)、BSG(ボロンシリケートガラ

【0076】第1実施形態では、半導体層1aを高濃度 ドレイン領域1 e から延設して第1蓄積容量電極1 f と し、これに対向する容量線3bの一部を第2蓄積容量電 極とし、ゲート絶縁膜を含んだ絶縁薄膜2を走査線3 a に対向する位置から延設してこれらの電極間に挟持され た誘電体膜とすることにより、蓄積容量70が構成され ている。

ス)、BPSG(ボロンリンシリケートガラス)などの

高絶縁性ガラス又は、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜

等からなる。

【0077】図3において、画素スイッチング用TFT **30は、LDD(Lightly Doped Drain )構造を有して** おり、走査線3a、当該走査線3aからの電界によりチ ャネルが形成される半導体層 1 2のチャネル領域 1

a、、走査線3aと半導体層laとを絶録するゲート絶

録膜を含む絶録薄膜2、データ線6a、半導体層1aの低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1c、半導体層1aの高濃度ソース領域1d並びに高濃度ドレイン領域1eには、複数の画素電極9aのうちの対応する一つがコンタクトホール8を介して接続されている。また、走査線3a及び容量線3bの上には、高濃度ソース領域1dへ通じるコンタクトホール8が各々形成された第1層間絶録膜4が形成されている。更に、データ線6a及び第1階絶縁膜4が形成されている。更に、データ線6a及び第1階絶縁膜4の上には、高濃度ドレイン領域1eへのコンタクトホール8が形成された第2層間絶縁膜7が形成された第2層間絶縁膜7が形成された第2層間絶縁膜7の上面に設けられている。

【0078】図4に示すように、図2で左右に相隣接する画素電極9aの間隙に位置する各画素の非開口領域には、データ線6aが設けられており、データ線6aにより各画素の開口領域の輪郭のうちデータ線6aにより当該非開口領域における光抜けが防止されている。また、データ線6aの下には、容量線3bの本線部からデータ線6aの下に沿って突出した部分を利用して、蓄積容量70が形成されており、非開口領域の有効利用が図られている。

【0079】図3及び図4に示すように第1実施形態では特に、TFTアレイ基板10上において各データ線6 aや各TFT30を含む各データ線6aに沿った領域に、溝201が複数設けられている。これにより、データ線6aに対する平坦化処理が施されている。

【0080】図5に示すように、図2で上下に相隣接する画素電極9aの間隙に位置する各画素の非開口領域には、走査線3a及び容量線3bが設けられており、対向基板20に設けられた遮光膜23により各画素の開口領域の輪郭のうち走査線3aに沿った部分が規定されており、且つ遮光膜23により当該非開口領域における光抜けが防止されている。

【0081】図3及び図5に示すように第1実施形態では特に、TFTアレイ基板10上においてデータ線と交差する領域及びその付近を除いた走査線3aに沿った領域に、溝201は設けられていない。また、図に示すように容量線3bに沿った領域に溝201を設けないる場合は、光透過領域に沿って、少なくとも一部に溝201を設けるようにすると良い。これにより段による光抜けを防止することが出来る。以上、少なくとも走査線3aに対する平坦化処理は施されておらず、画素電極9aの下地面(第1実施形態では、第2層間絶縁膜7の表面からなる)は、この走査線3a等が配置された画素電極9aの間隙において土手状に盛り上がっており、盛上り部301が形成されている。そして、画素電

極9 aの縁は、この盛上り部301上に形成されている。

【0082】ここで図6を参照して、第1実施形態で採用する1H反転駆動方式における、相隣接する画素電極9aの電位極性と横電界の発生領域との関係について説明する。

【0083】即ち、図6(a)に示すように、n(但 し、nは自然数) 番目のフィールド或いはフレームの画 像信号を表示する期間中には、画素電極 9 a 毎に+又は で示す液晶駆動電位の極性は反転されず、行毎に同一 極性で画素電極9aが駆動される。その後図6(b)に 示すように、n+1番目のフィールド或いは1フレーム の画像信号を表示するに際し、各画素電極9aにおける 液晶駆動電位の電位極性は反転され、このn+1番目の フィールド或いは1フレームの画像信号を表示する期間 中には、画素電極 9 a 毎に + 又は - で示す液晶駆動電位 の極性は反転されず、行毎に同一極性で画素電極 9 a が 駆動される。そして、図6(a)及び図6(b)に示し た状態が、1フィールド又は1フレームの周期で繰り返 されて、1 H反転駆動方式による駆動が行われる。この 結果、直流電圧印加による液晶の劣化を避けつつ、クロ ストークやフリッカの低減された画像表示を行える。 尚、1H反転駆動方式によれば、1S反転駆動方式と比 べて、縦方向のクロストークが殆ど無い点で有利であ

【0084】図6(a)及び図6(b)から分かるように、1H反転駆動方式では、横電界の発生領域C1は常時、縦方向(Y方向)に相隣接する画素電極9a間の間隙付近となる。

【0085】そこで図3及び図5に示すように第1実施 形態では、走査線3aに沿った領域に盛上り部301を 形成し、この盛上り部301上に配置された画素電極9 aの縁付近における縦電界を強めるようにする。より具 体的には、図5に示すように、盛上り部301上に配置 された画素電極9aの縁付近と対向電極21との距離d 1を盛上り部301の段差(高さ)の分だけ狭める。こ れに対し図4に示すように、データ線6aに対しては、 平坦化処理が施されており、画素電極9 a の縁付近と対 向電極21との間の距離d2は、画素電極の大部分を占 める中央領域における画素電極9 a と対向電極21との 間の距離Dとがほぼ同じになるように溝201を形成す る。ここで、平坦化した部分における画素電極9 a の縁 付近と対向電極21との距離d2は、画素電極の略中心 上における液晶層50のセルギャップDとの間にD-d 2≤±300nmの関係が成り立つようにする。すなわ ち、横電界が発生しない領域において、液晶のセルギャ ップDとの間に300nm以上の段差が生じると光抜け が発生する可能性があるためである。

【0086】従って、図6に示した横電界の発生領域C 1において、画素電極9aと対向電極21との間におけ る縦電界を強めることができるのである。そして、図5において、距離 d 1が狭まっても、相隣接する画素電極9 a 間の間隙W 1 は一定であるため、間隙W 1が狭まる程に強まる横電界の大きさを一定にできる。このため、図6に示した横電界の発生領域C 1において局所的に、横電界よりも縦電界を強めることができ、この結果として縦電界をより支配的にすることにより、横電界の発生領域C 1における液晶の配向不良を防止できるのである。

【0087】尚、図4に示すように、データ線6aに対しては、平坦化処理が施されているので、この部分においてデータ線6a等による段差に起因した液晶の配向不良の発生を低減可能である。ここでは平坦化処理が施されているため、画素電極9aと対向電極21との間の距離d2が短くなることにより縦電界が強められることはないが、この部分では、図6に示したように相隣接する画素電極9a間に横電界は発生しない。従って、この部分では、横電界に対する対策を講ずることなく、平坦化処理により液晶の配向状態を極めて良好にできるのである。

【0088】以上の結果、第1実施形態によれば、1H 反転駆動方式において発生する横電界の特性に着目して、横電界の発生領域C1では、盛上り部301に画素電極9aの縁を配置することで、縦電界を強めることにより横電界による悪影響を低減すると同時に、横電界の発生しない領域では、平坦化を行うことで、画素電極9a表面の段差による悪影響を低減する。このように横電界による液晶の配向不良と段差による液晶の配向不良を総合的に低減することにより、液晶の配向不良個所を隠すための遮光膜23も小さくて済む。従って、光抜け等の画質不良を起こさずに各画素の開口率を高めることができ、最終的にコントラスト比が高く且つ明るく高品位の画像表示が可能となる。

【0089】因みに本願発明者の研究によれば、液晶層 50の層厚は、耐光性をある程度のレベルに維持し、液 晶50の注入プロセスを困難にせず、動作中における電 界印加により液晶分子が良好に動くようにするために、 ある程度の層厚(例えば、現行の技術によれば3μm程 度)が必要である。他方、相隣接する画素電極 9 a 間の 間隙W1(図5参照)を、この部分における画素電極9 aと対向電極21との間の距離d1より短く(即ち、W 1<dlに)してしまうと、横電界による悪影響が顕在 化し始めることが判明している。従って微細ピッチな画 素の髙開口率化を図るために、単純に液晶層50の層厚 D (図4及び図5参照) を全体に薄くしたのでは、液晶 の層厚制御の困難化、耐光性の低下、注入プロセスの困 難化、液晶分子の動作不良等が発生してしまう。逆に微 細ピッチな画素の高開口率化を図るために、液晶層 50 を薄くすること無く単純に相隣接する画案電極 9 a 間の 間隙W1を狭めたのでは、縦電界と比べて横電界が大き くなるため、当該横電界による液晶の配向不良が顕在化してしまう。このような液晶装置における特質を勘案すれば、上述した第1実施形態のように、横電界が生じる領域においてのみ液晶層 50の層厚 d 1を(例えば1.5μm程度にまで)狭めると共に画素電極9aの大部分を占めるその他の領域においては液晶層 50の層厚 Dを狭めないことにより、液晶層 50の光透過領域における層厚 Dを十分に(例えば3μm程度に)確保可能とし且つ横電界を相対的に強めないようにしつつ相隣接する画素電極9a間の間隙W1を狭められる構成は、微細ピッチな画素の高開口率化及び表示画像の高精細化を図る上で非常に有効である。

【0090】第1実施形態では特に、図5において好ま しくは、0.50 < W1なる関係を満足するように 画素電極9aを平面配置する。これは、液晶の層厚Dが 画素電極9a間の間隔W1の2倍以上に制御しないと、 横電界による液晶の配向不良が顕在化するからである。 更に、d1+300nm(ナノメータ) ≦ D なる 関係を満足するように盛上り部301を形成する。即 ち、盛上り部301を段差が300nm以上となるまで 盛り上げれば、横電界による悪影響が実用上表面化しな い程度にまで、この領域における縦電界を横電界に対し て大きくできる。また微細ピッチな画素の高開口率化及 び表示画像の髙精細化を図るためには、間隙W1や間隙 W2をなるべく小さくするのが有効であるが、横電界の 悪影響を顕在化させないためには、むやみにこの間隙W 1を小さくすることはできない。ここで、W1≒d1と なるまで間隙W1を小さく設定すれば、画質を落とさず 微細ピッチな画素の高開口率化を図るためには最も効果

【0091】更に第1実施形態では、盛上り部301における長手状に伸びる上面の幅方向の縁に、画素電極9aの縁が位置するように構成するのが好ましい。このように構成すれば、当該画素電極9a内の周辺部と対向電極21との間の距離d1を盛上り部301の高さを最大限に利用して短くすることができる。同時に、盛上り部301における上面の幅を最大限に生かして横電界が生じる相隣接する画素電極9a間の間隔W1を狭めることができる。これらにより、盛上り部301の形状を極めて効率的に利用して、横電界の発生領域C1において横電界に対して縦電界を強めることが可能となる。

【0092】尚、以上説明した盛上り部301は、走査線3aやTFT30を形成する導電膜や層間絶縁膜を利用して形成しているが、積層プロセス中にTFTアレイ基板10と画素電極9aとの間に盛上り部形成用の膜を局所的に追加形成したり、TFTアレイ基板10上の表面をエッチング処理等により土手状に形成したり、TFTアレイ基板10の表面と画素電極9aとの間に介在する層間絶縁膜等の表面をエッチング処理等により土手状に形成したりすることにより形成される。また盛上り部

301のその長手軸に垂直に切った断面形状としては、例えば台形、三角形、半円形、半楕円形、頂上付近が平坦とされた半円形又は半楕円形、若しくは側辺の傾斜が頂上に向かうに連れて徐々に増す2次曲線や3次曲線状の略台形、略三角形など各種の形状が考えられる。更に、図5に示した走査線3aや容量線3bの本線部に対して、部分的にのみ平坦化処理を施すことも可能である。例えば、これらの配線をTFTアレイ基板10や層間絶縁膜に形成された溝内に部分的に埋め込んで所望の領域に所望の高さの盛上り部を形成するようにしてもよい。従って実践的には、液晶の性質に応じて段差により生じる液晶の配向不良が小さくて済むような断面形状を適宜採用するのが望ましい。

【0093】ここで図7(b)に示すように、第1実施 形態では好ましくは、液晶層50はTN (wisted Nema tic) 液晶から構成されており、盛上り部301の側面 にはテーパが付けられている。しかも、係るTN液晶の TFTアレイ基板10上におけるプレティルト角 $\theta$ の傾き方向とテーパの傾き方向とを合せるようにすると良い。

【0094】即ち、図7(a)に示すように、TN液晶の液晶分子50aは、電圧無印加状態では各液晶分子50aが基本的に基板面にほぼ平行な状態となるように、且つTFTアレイ基板10から対向基板20に向けて徐々に捻じれるように配向すると共に電圧印加状態では、矢印で夫々示したように各液晶分子50aが基板面から垂直に立ち上がるように配向する。このため、図7

(b) に示すように、盛上り部301の側面にテーパが 付けられており、しかもTN液晶のプレティルト角 $\theta$ の 傾き方向とテーパの傾き方向とが合わせられていれば、 盛上り部301と対向基板20との間においては、液晶 の層厚 d 1 が側面に沿って徐々に小さくなっても、液晶 の層厚Dが一定している場合に近い良好な液晶配向状態 が得られる。即ち、横電界に起因した液晶配向不良を低 減する盛上り部301の存在により生じる段差に起因し た液晶配向不良を極力抑えることができる。仮に、図7 (c)に示すようにTN液晶のプレティルト角 $\theta$ の傾き方 向とテーパの傾き方向とが合わせられていなければ、盛 上り部301と対向基板20との間においては、他の液 晶分子50aとは反対方向に立ち上がる液晶分子50b が盛上り部301の付近に発生し、これにより配向状態 が不連続な液晶配向不良が生じてしまうのである。した がって、このような領域は対向基板20やTFTアレイ 基板10に遮光膜を形成して隠すようにすると良い。

【0095】或いは図8(b)に示すように、第1実施 形態では、液晶層50 は、VA Vertically Aligne d)液晶からなり、テーパがほとんど付けられていない 盛上り部301 を設けるようにしてもよい。

【0096】即ち、図8(a)に示すように、VA液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子50a、が基本的に

基板面にほぼ垂直な状態となるように配向するため、平面的に見て盛上り部301'の側面にテーパが存在する領域では、液晶配向が乱れざるを得ないが、このように盛上り部301'の側面にテーパがほとんど付けられていなければ、係る側面で配向が乱れる液晶部分を極力小さくできる。従って、盛上り部301'の頂上付近におけるほぼ平坦な個所にある画素電極9aの部分と、盛上り部301'の下に有るほぼ平坦な個所にある画素電極9aの部分との両者で、図8(a)における液晶の層厚りが一定している場合に近い良好な液晶配向状態が図8(b)のように得られる。

【0097】以上説明した第1実施形態では、溝201を掘って、データ線6a等を埋め込むことにより平坦化処理を行ったが、データ線6aの上方に位置する層間絶縁膜7や12の上面の段差をCMP Chemical Mechanical Polishing)処理等により平らに削ることにより、或いは有機SOGを用いて平らに形成することにより、当該平坦化処理を行ってもよい。

【0098】この平坦化処理の後に、データ線6a方向や走査線3a方向に部分的に盛上り部を形成してもよい。方法としては、盛上り部を形成する領域を省いた層間絶縁膜に対してエッチングすることにより、容易に形成することができる。これにより、横電界が発生する領域に容易に盛上り部を設けることができる。

【0099】更に以上説明した第1実施形態では、画素 スイッチング用TFT30は、好ましくは図3に示した ようにLDD構造を持つが、低濃度ソース領域1b及び 低濃度ドレイン領域1 c に不純物の打ち込みを行わない オフセット構造を持ってよいし、走査線3aの一部から なるゲート電極をマスクとして高濃度で不純物を打ち込 み、自己整合的に高濃度ソース及びドレイン領域を形成 するセルフアライン型のTFTであってもよい。また第 1 実施形態では、画素スイッチング用TFT30のゲー ト電極を高濃度ソース領域1d及び高濃度ドレイン領域 1 e間に1個のみ配置したシングルゲート構造とした が、これらの間に2個以上のゲート電極を配置してもよ い。このようにデュアルゲート或いはトリプルゲート以 上でTFTを構成すれば、チャネルとソース及びドレイ ン領域との接合部のリーク電流を防止でき、オフ時の電 流を低減することができる。

【0100】(第1実施形態の製造プロセス)次に、以上のような構成を持つ第1実施形態における電気光学装置を構成するTFTアレイ基板側の製造プロセスについて、図9を参照して説明する。尚、図9は各工程におけるTFTアレイ基板側の各層を、図4及び図5と同様に図2のB-B′断面及び図2のC-C′断面に対応させて示す工程図である。

【0101】先ず図9の工程(a)に示すように、先ず 石英基板、ハードガラス基板、シリコン基板等のTFT アレイ基板10を用意し、データ線6aを形成すべき領 域に溝201を形成する。

【0102】次に図9の工程(b)に示すように、薄膜 形成技術を用いて、TFTアレイ基板10上に、走査線 3 a 及び容量線 3 b を形成する。これと平行して、図 3 に示した如きTFT30及び蓄積容量70を形成する。 【0 1 0 3】より具体的には、溝2 0 1 が形成されたT FTアレイ基板 10上に、例えば、常圧又は減圧CVD 法等によりTEOS(テトラ・エチル・オルソ・シリケ ート)ガス、TEB (テトラ・エチル・ボートレート) ガス、TMOP(テトラ・メチル・オキシ・フォスレー ト) ガス等を用いて、NSG、PSG、BSG、BPS Gなどのシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シ リコン膜等からなり、膜厚が約500~2000nmの 下地絶縁膜12を形成する。次に、下地絶縁膜12の上 に、減圧CVD等によりアモルファスシリコン膜を形成 し熱処理を施すことにより、ポリシリコン膜を固相成長 させる。或いは、アモルファスシリコン膜を経ないで、 滅圧CVD法等によりポリシリコン膜を直接形成する。 次に、このポリシリコン膜に対し、フォトリソグラフィ 工程、エッチング工程等を施すことにより、図2に示し た如き第1蓄積容量電極 1 f を含む所定パターンを有す る半導体層 1 a を形成する。次に、熱酸化すること等に より、図3に示したTFT30のゲート絶縁膜と共に蓄 積容量形成用の誘電体膜を含む絶縁薄膜 2 を形成する。 この結果、半導体層1aの厚さは、約30~150nm の厚さ、好ましくは約35~50nmの厚さとなり、絶 緑薄膜2の厚さは、約20~150nmの厚さ、好まし くは約 $30\sim100$ nmの厚さとなる。次に、滅圧CVD法等によりポリシリコン膜を約100~500 nmの 厚さに堆積し、更にP(リン)を打ち込んだり、熱拡散 して、このポリシリコン膜を導電化した後、フォトリソ グラフィ工程、エッチング工程等により、図2に示した 如き所定パターンの走査線3a及び容量線3bを形成す る。尚、走査線3a及び容量線3bは、高融点金属や金 属シリサイド等の金属合金膜で形成しても良いし、ポリ シリコン膜等と組み合わせた多層配線としても良い。次 に、低濃度及び高濃度の2段階で不純物をドープするこ とにより、低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領 域1 c、高濃度ソース領域1 d及び高濃度ドレイン領域 1 e を含む、LDD構造の画素スイッチング用TFT3 0を形成する。

【0104】尚、図9の工程(b)と並行して、TFTから構成されるデータ線駆動回路、走査線駆動回路等の周辺回路を構成するTFTをTFTアレイ基板10上の周辺部に形成してもよい。

【0105】次に図9の工程(c)に示すように、走査線3a、容量線3b、絶縁薄膜2及び下地絶縁膜12からなる積層体を覆うように、例えば、常圧又は減圧CVD法やTEOSガス等を用いて、NSG、PSG、BSG、BPSGなどのシリケートガラス膜、空化シリコン

膜や酸化シリコン膜等からなる層間絶縁膜4を形成する。層間絶縁膜4は、例えば1000~2000 nm程度の膜厚とされる。尚、この熱焼成と並行して或いは相前後して、半導体層1aを活性化するために約1000℃の熱処理を行ってもよい。そして、図3に示したデータ線6aと半導体層1aの高濃度ソース領域1dを電気接続するためのコンタクトホール5を第1層間絶縁膜4及び絶縁薄膜2に開孔し、また、走査線3aや容量線3bを基板周辺領域において図示しない配線と接続するためのコンタクトホールも、コンタクトホール5と同間絶縁のコンタクトホールも、コンタクトホール5と同間絶縁度4の上に、スパッタリング工程等により、Al層の低抵抗金属膜や金属シリサイド膜を約100~500nmの厚さに堆積した後、フォトリソグラフィ工程及びエッチング工程等により、データ線6aを形成する。

【0106】次に図9の工程(d)に示すように、データ線6a上に第2層間絶縁膜7が形成される。また、図3に示したように、画素電極9aと高濃度ドレイン領域1eとを電気接続するためのコンタクトホール8を、反応性イオンエッチング、反応性イオンビームエッチング等のドライエッチング或いはウエットエッチングにより形成する。続いて、第2層間絶縁膜7の上に、スパッタリング工程等により、ITO膜等の透明導電性薄膜を、約50~200nmの厚さに堆積し、更にフォトリソグラフィ工程及びエッチング工程等により、画素電極9aを形成する。尚、当該電気光学装置を反射型として用いる場合には、A1等の反射率の高い不透明な材料から画素電極9aを形成してもよい。

【0107】以上のように第1実施形態の製造方法によれば、TFTアレイ基板10に溝201を掘ってデータ線6aを形成して、データ線6aに対する平坦化処理を施すと共に、走査線3a及び容量線3bの一部に対しては平坦化処理を施さないので、横電界の発生しない領域では毀差による液晶配向不良を低減し、横電界の発生する領域では盛上り部301により横電界による液晶配向不良を低減する第1実施形態の液晶装置を比較的容易に製造できる。

【0108】(第2実施形態)本発明の第2実施形態における電気光学装置の構成について、図10から図14を参照して説明する。図10は、データ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図であり、図11は、図10のAーA、断面図であり、図12は、図10のB-B、断面図であり、図13は、図10のC-C、断面図である。また図14は、1S反転駆動方式における各電極における各電位極性と横電界が生じる領域とを示す画素電極の図式的平面図である。尚、図11から図13においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。また、図10から図14に示した第2実施形態において図2か

ら図6に示した第1実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0109】第2実施形態における回路構成については、図1に示した第1実施形態の場合と同様である。

【0110】図10に示すように、第2実施形態では、第1実施形態で構201がデータ線6aに沿った領域に 掘られていたのに対し、走査線3a及び容量線3bに沿った領域(図中、太線で囲まれた領域)に溝202が掘られている。そして第2実施形態では、図11及び図12に示すように、データ線6aに沿ってデータ線6a及びこれに沿った蓄積容量70部分(即ち、容量線3bのうち平面的に見て本線部からデータ線6aに沿って突出した部分並びにこれに対向する絶缘薄膜2及び蓄積容量 電極1f部分)から盛上り部302が形成されており、図12及び図13に示すように、走査線3a及び容量線3bに対して平坦化処理が施されている。更に、図14に示すように第2実施形態では、1S反転駆動方式により駆動される。第2実施形態におけるその他の構成及び動作については、第1実施形態の場合と同様である。

【0111】即ち第2実施形態では、図14(a)に示 すように、n(但し、nは自然数)番目のフィールド或 いはフレームの画像信号を表示する期間中には、画素電 極9 a毎に+又は-で示す液晶駆動電位の極性は反転さ れず、列毎に同一極性で画素電極9 aが駆動される。そ の後図14(b)に示すように、n+1番目のフィール ド或いは1フレームの画像信号を表示するに際し、各画 素電極9aにおける液晶駆動電位の極性は反転され、こ のn+1番目のフィールド或いは1フレームの画像信号 を表示する期間中には、画素電極9 a毎に+又は-で示 す液晶駆動電位の極性は反転されず、列毎に同一極性で 画素電極9aが駆動される。そして、図14(a)及び 図14(b)に示した状態が、1フィールド又は1フレ ームの周期で繰り返されて、本実施形態における1S反 転駆動方式による駆動が行われる。この結果、本実施形 態によれば、直流電圧印加による液晶の劣化を避けつ つ、クロストークやフリッカの低減された画像表示を行 える。

【0112】図14(a)及び図14(b)から分かるように、1S反転駆動方式では、横電界の発生領域C2は常時、横方向(X方向)に相隣接する画素電極9a間の間隙付近となる。

【0113】そこで図11及び図12に示すように第2 実施形態では、盛上り部302を形成し、この盛上り部302上に配置された画素電極9aの縁付近における縦電界を強めるようにする。より具体的には、図12に示すように、盛上り部302上に配置された画素電極9aの縁付近と対向電極21との距離d2を盛上り部302の段差(高さ)の分だけ狭める。これに対し図13に示すように、走査線3a及び容量線3bの本線部に対しては、平坦化処理が施されており、画素電極9aの縁付近 と対向電極21との間の距離d1は、画案電極9aの大部分を占める中央領域と対向電極21との間の距離Dとほぼ同じとなる。

【0114】従って、図14に示した横電界の発生領域 C 2において、画素電極9 a と対向電極21との間における縦電界を強めることができるのである。そして、図12において、距離d2が狭まっても、相隣接する画素電極9 a間の間隙W2は一定であるため、間隙W2が狭まる程に強まる横電界の大きさを一定にできる。このため、図14に示した横電界の発生領域C 2において局所的に、横電界に対する縦電界を強めることができ、この結果として縦電界をより支配的にすることにより、横電界の発生領域C 2における横電界による液晶の配向不良を防止できるのである。

【0115】尚、図13に示すように、走査線3a及び容量線3bの本線部に対しては、平坦化処理が施されているので、この部分において走査線3a及び容量線3bによる段差に起因した液晶の配向不良の発生を低減可能である。ここでは平坦化処理が施されているため、画素電極9aと対向電極21との間の距離d1が短くなることにより縦電界が強められることはないが、この部分では、図14に示したように相隣接する画素電極9a間に横電界は発生しない。従って、この部分では、横電界に対する対策を講ずることなく、平坦化処理により液晶の配向状態を極めて良好にできるのである。また第2実施形態では、走査線3a及び容量線3bに対向する液晶層50の部分では、段差による配向不良が殆ど生じないため、この部分を隠す遮光膜23の幅は、第1実施形態の場合よりも細くてよい。

【0116】以上の結果、第2実施形態によれば、1S 反転駆動方式において発生する横電界の特性に着目して、横電界の発生領域C2では、盛上り部302に画素電極9aの縁を配置することで、縦電界を強めることにより横電界による悪影響を低減すると同時に、横電界の発生しない領域では、平坦化を行うことで、画素電極9a表面の段差による悪影響を低減できる。

【0117】(第3実施形態)本発明の第3実施形態における電気光学装置の構成について、図15から図22を参照して説明する。図15は、データ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図であり、図16は、図15のAーA、断面図であり、図17は、図15のBーB、断面図であり、図18は、図15のCーC、断面図である。図19及び図20は、盛上り部の各種の断面形状を示す回図である。また、図21は、TN液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。は、VA液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。尚、図16から図18並びに図19及び図20においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に

縮尺を異ならしめてある。第1実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0118】第3実施形態では特に、TFTアレイ基板上において、データ線6a、走査線3a、容量線3b及びTFT30が形成された画素電極9aの間隙部分には、溝が形成されており、この溝にデータ線6a、走査線3a、容量線3b及びTFT30が埋め込まれている。即ちTFTアレイ基板側における平坦化が行われている。そして、このように平坦化処理が施されたTFTアレイ基板に対向する対向基板側には、走査線3a及び容量線3bに沿った領域(図中太線でその輪郭が示された領域)に複数の盛上り部303が設けられ、ストライプ状の盛上り部を形成している。

【0119】次に図16の断面図に示すように、電気光 学装置は、透明なTFTアレイ基板10と、これに対向 配置される透明な対向基板20とを備えている。TFT アレイ基板 10は、例えば石英基板、ガラス基板、シリ コン基板からなり、対向基板20は、例えばガラス基板 や石英基板からなる。TFTアレイ基板10には、画素 電極9aが設けられており、その上側には、ラビング処 理等の所定の配向処理が施された配向膜16が設けられ ている。画素電極9aは例えば、ITO Indium Tin 0 xide) 膜などの透明導電性薄膜からなる。また配向膜 1 6は例えば、ポリイミド薄膜などの有機薄膜からなる。 【0120】他方、対向基板20には、その全面に渡っ て対向電極21が設けられており、その下側には、ラビ ング処理等の所定の配向処理が施された配向膜22が設 けられている。対向電極21は例えば、ITO膜などの 透明導電性薄膜からなる。また配向膜22は、ポリイミ ド薄膜などの有機薄膜からなる。

【0121】TFTアレイ基板10には、各画素電極9 aに隣接する位置に、各画素電極9aをスイッチング制 御する画素スイッチング用TFT30が設けられてい る。

【0122】第3実施形態では特に、対向基板20には図16に示すように、対向基板20と対向電極21との間において、各画素の非開口領域に、遮光膜23からなる盛上り部303が設けられている。ここで盛上り部303による横電界を低減する作用及び効果についてで盛上り部303による横電界を低減する作用及び効果について、海道では、の盛上り部303により部303は変光度23からなるで、大りクスとしても機能し、対向基板20の側から入りでは、対の大きにはない。更に、遮光度23からなる盛上り部303は、コントラスト比の向上ではない。更に、遮光度23からなる盛上り部303は、コントラスト比の向上、カラーフィルタを形成した場合における色材の混色防止にの機能を有する。尚、第3実施例では、Al等からなる遮光性のデータ線6aで、各画素の非開口領域のうち

データ線6 aに沿った部分を遮光することにより、各画素の開口領域のうちデータ線6 aに沿った輪郭部分を規定してもよいし、このデータ線6 aに沿った非開口領域についても冗長的に又は単独で対向基板20に設けられた遮光膜23からなる盛上り部303で遮光するように構成してもよい。

【0123】このように構成され、画素電極9aと対向 電極21とが対面するように配置されたTFTアレイ基 板10と対向基板20との間には、後述のシール材によ り囲まれた空間に電気光学物質の一例である液晶が封入 され、液晶層50が形成される。液晶層50は、画素電 極9aからの電界が印加されていない状態で配向膜16 及び22により所定の配向状態をとる。液晶層50は、 例えば一種又は数種類のネマティック液晶を混合した液 晶からなる。シール材は、TFTアレイ基板10及び対 向基板20をそれらの周辺で貼り合わせるための、例え ば光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂からなる接着剤であり、 両基板間の距離を所定値とするためのグラスファイバー 或いはガラスビーズ等のギャップ材が混入されている。 【0124】更に、TFTアレイ基板10と複数の画素 スイッチング用TFT30との間には、下地絶縁膜12 が設けられている。下地絶縁膜12は、TFTアレイ基 板10の全面に形成されることにより、TFTアレイ基 板10の表面の研磨時における荒れや、洗浄後に残る汚 れ等で画素スイッチング用TFT30の特性の変化を防 止する機能を有する。下地絶縁膜12は、例えば、NS

リケートガラス)、BSG(ボロンシリケートガラス)、BPSG(ボロンリンシリケートガラス)などの 高絶縁性ガラス又は、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜 等からなる。

G (ノンドープトシリケートガラス)、PSG (リンシ

【0125】第3実施形態では、半導体層1aを高濃度ドレイン領域1eから延設して第1蓄積容量電極1fとし、これに対向する容量線3bの一部を第2蓄積容量電極とし、ゲート絶縁膜を含んだ絶縁薄膜2を走査線3aに対向する位置から延設してこれらの電極間に挟持された誘電体膜とすることにより、蓄積容量70が構成されている。

【0126】図16において、画素スイッチング用TFT30は、LDD構造を有しており、走査線3a、当該走査線3aからの電界によりチャネルが形成される半導体層1aのチャネル領域1a、走査線3aと半導体層1aとを絶縁するゲート絶縁膜を含む絶縁薄膜2、データ線6a、半導体層1aの低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1c、半導体層1aの高濃度ソース領域1d並びに高濃度ドレイン領域1eを備えている。高濃度ドレイン領域1eには、複数の画素電極9aのうちの対応する一つがコンタクトホール8を介して接続されている。また、走査線3a及び容量線3bの上には、高濃度ソース領域1dへ通じるコンタクトホール5及び高

濃度ドレイン領域1eへ通じるコンタクトホール8が各々形成された第1層間絶縁膜4が形成されている。更に、データ線6a及び第1層間絶縁膜4の上には、高濃度ドレイン領域1eへのコンタクトホール8が形成された第2層間絶縁膜7が形成されている。前述の画素電極9aは、このように構成された第2層間絶縁膜7の上面に設けられている。

【0127】図16から図18に示すように、TFTアレイ基板10上において、各データ線6a、各走査線3a、各容量線3b及び各TFT30が形成される領域には、溝201が設けられており、これにより、TFTアレイ基板10上における平坦化処理が施されている。

【0128】図15乃至図17に示すように、左右に相 隣接する画素電極9aの間隙に位置する各画素の非開口 領域には、データ線6aが設けられている。データ線6 aにより各画素の開口領域の輪郭のうちデータ線6aに 沿った部分が規定されており、且つデータ線6aにより 当該非開口領域における光抜けが防止されている。ま た、データ線6aの下には、容量線3bの本線部からデータ線6aの下に沿って突出した部分を利用して、蓄積 容量70が形成されており、非開口領域の有効利用が図 られている。

【0129】図16及び図18に示すように、図15で 上下に相隣接する画素電極9aの間隙に位置する各画素 の非開口領域には、走査線3a及び容量線3bの本線部 が設けられている。

【0130】第3実施形態では特に、図15に示すように、左右に相隣接する画素電極9aの間隙に対向する対向基板20における対向電極21の下地面には、盛上り部は設けられておらず、図17に示すように対向電極21は平坦に形成されている。これに対し、図15に示すように、上下に相隣接する画素電極9aの間隙に対向する対向基板20における対向電極21の下地面は、図18に示すように土手状に盛り上がっている。即ち、、対向電極21は、画素電極9a側に向かって突出して形成されている。尚、盛上り部303により各画素の開口であれている。尚、盛上り部303により各画素の開口であり、且つ遮光雙23からなる盛上り部301により当該非開口領域における光抜けが防止されている。

【0131】図16及び図18に示すように第3実施形態では、走査線3aに沿った領域に盛上り部303を形成し、この盛上り部303上に配置された対向電極21の突出部付近における縦電界を強めるようにする。より具体的には、図18に示すように、盛上り部303上に配置された対向電極21と画素電極9aとの距離d1を盛上り部303の段差(高さ)の分だけ狭める。これに対し図17に示すように、データ線6aに対向する領域には盛上り部303が形成されておうず、画素電極9aの緑付近と対向電極21との間の距離d2は、画素電極

の大部分を占める中央領域における画素電極9 aと対向電極21との間の距離Dとがほぼ同じとなる。

【0132】従って、図6に示した横電界の発生領域C1において、画素電極9aと対向電極21との間における縦電界を強めることができるのである。そして、図18において、距離は1が狭まっても、相隣接する画素電極9a間の間隙W1は一定であるため、間隙W1が狭まる程に強まる横電界の大きさを一定にできる。このため、図6に示した横電界の発生領域C1において局所的に、横電界に対する縦電界を強めることができ、この結果として縦電界をより支配的にすることにより、横電界の発生領域C1における横電界による液晶の配向不良を防止できるのである。

【0133】尚、図17に示すように、データ線6aに対向する領域には盛上り部303が形成されておらず対向電極21は平坦であるので、この部分において盛上り部303の存在による段差に起因した液晶の配向不良の発生を低減可能である。ここでは平坦なため、画素電極9aと対向電極21との間の距離d2が短くなることにより縦電界が強められることはないが、この部分では、図6に示したように相隣接する画素電極9a間に横電界は発生しない。従って、この部分では、横電界に対する対策を講ずることなく、平坦化処理により液晶の配向状態を極めて良好にできるのである。

【0134】以上の結果、第3実施形態によれば、1H 反転駆動方式において発生する横電界の特性に着目し て、横電界の発生領域C1では、盛上り部303で対向 電極21を突出させることで、縦電界を強めることによ り横電界による悪影響を低減すると同時に、横電界の発 生しない領域では、対向電極21を平坦にすることで、 対向電極21表面の段差による悪影響を低減する。この ように横電界による液晶の配向不良と段差による液晶の 配向不良を総合的に低減することにより、液晶の配向不 良個所を隠すための遮光膜23からなる盛上り部303 の幅も小さくて済む(但し、盛上り部303における段 差に起因した液晶の配向不良個所を覆い隠すためには、 盛上り部303の幅よりも若干広めの幅を持つ遮光膜2 3を一体的に又は別体から形成するのが望ましい)。従 って、光抜け等の画質不良を起こさずに各画素の開口率 を高めることができ、最終的にコントラスト比が高く且 つ明るく髙品位の画像表示が可能となる。

【0135】因みに本願発明者の研究によれば、液晶層50の層厚Dは、耐光性をある程度のレベルに維持し、液晶50の注入プロセスを困難にせず、動作中における電界印加により液晶分子が良好に動くようにするために、ある程度の層厚(例えば、現行の技術によれば3μ 配程度)が必要である。他方、相隣接する画素電極9a間の間隙W1(図18参照)を、この部分における画素電極9aと対向電極21との間の距離d1より短く(即ち、W1くd1に)してしまうと、横電界による悪影響

が顕在化し始めることが判明している。従って微細ピッ チな画素の高開口率化を図るために、単純に液晶層 50 の層厚D (図17及び図18参照) を全体に薄くしたの では、液晶層厚制御の均一化が困難になり、耐光性が低 下し、注入プロセスが困難になり、液晶分子の動作不良 等が発生してしまう。逆に微細ピッチな画素の高開口率 化を図るために、液晶層50を薄くすること無く単純に 相隣接する画素電極9 a間の間隙W1を狭めたのでは、 縦電界と比べて横電界が大きくなるため、当該横電界に よる悪影響(即ち液晶の配向不良)が顕在化してしま う。このような液晶装置における特質を勘案すれば、上 述した本実施形態のように、横電界が生じる領域におい てのみ液晶層 5 0 の層厚 d 1 を(例えば 1. 5 μ m程度 にまで)狭めると共に、画素電極9aの大部分を占める その他の領域においては液晶層50の層厚Dを狭めない ことにより横電界を相対的に強めないようにする。これ により相隣接する画素電極 9 a間の間隙W1を狭められ るため、微細ピッチな画素の高開口率化及び表示画像の 髙精細化を図る上で非常に有効である。

【0136】第3実施形態では特に、図18において好 ましくは、0.5D < W1なる関係を満足するよう に画素電極9aを平面配置し、更に、d1+300nm (ナノメータ) ≦ D なる関係を満足するように盛 上り部303を形成する。即ち、画素電極9a間を余り 近づけないようにし且つ盛上り部303を段差が300 nm以上となるまで盛り上げれば、横電界による悪影響 が実用上表面化しない程度にまで、この領域における縦 電界を横電界に対して大きくできる。また微細ピッチな 画素の高開口率化及び表示画像の高精細化を図るために は、間隙W1や間隙W2をなるべく小さくするのが有効 であるが、横電界の悪影響を顕在化させないためには、 むやみにこの間隙W1を小さくすることはできない。こ こで、W1≒d1となるまで間隙W1を小さく設定すれ ば、画質を落とさず微細ピッチな画素の高開口率化を図 るためには最も効果的である。

の間に配置したり、盛上り部303と画素電極との間に 配置することが望ましい。

【0138】例えば、長手方向に垂直な平面で切った断面形状が三角形である盛上り部303を、図19(a)に示すように、遮光膜23から形成してもよいし、図19(b)に示すように、盛上り部303より若干幅広の遮光膜23上にレジストや有機膜からなる盛上り部形成用膜313から形成してもよいし、図19(c)に示すように、対向基板20上にレジストや有機膜からなる盛上り部形成用膜313を形成してその上を遮光膜23で若干広めに覆うようにしてもよいし、図19(d)に示すように、対向基板20上にレジストや有機膜からなる盛上り部形成用膜313を形成してその上に遮光膜を形成しないようにしてもよい(但し、この場合には、TFTアレイ基板側に、この部分を覆う遮光膜を形成する)。

【0139】更に、盛上り部303における長手方向に 垂直な平面で切った断面形状を、図20(a)に示すように矩形としてもよいし、図20(b)に示すように半 円形としてもよいし、図20(c)に示すように当 してもよいし、図20(d)に示すように略台形として もよい。図20に示したこれらの積層構造は、図19 (a)と同様に対向基板20上に設けた遮光膜23から 盛上り部303を形成するようにしたが、これらは図1 9(a)~図19(d)に示したいずれの積層構造であってもよい。更に、対向基板20上には、カラーフィル タ、保護膜、絶縁膜等が形成されてもよいため、実際の 積層構造としては、更に各種のバリエーションが考えられる。

【0140】ここで図21(b)に示すように、第3実施形態では好ましくは、液晶層50はTN液晶から構成されており、盛上り部303の側面にはテーパが付けられている。しかも、係るTN液晶の対向基板20上におけるプレティルト角 $\theta$ の傾き方向とテーパの傾き方向とが合わせられている。

【0141】即ち、図21(a)に示すように、TN液晶の液晶分子50aは、電圧無印加状態では各液晶分子50aが基本的に基板面にほぼ平行な状態でTFTアレイ基板10から対向基板20に向けて徐々に捻じれるように配向すると共に電圧印加状態では、矢印で夫々示したように各液晶分子50aが基板面から垂直に立立ちように配向する。このため、図21(b)に示すするように配向する。このため、図21(b)に示すすりに、盛上り部303の側面にテーパが付けられてように、盛上り部303の側面にテーパが付けられてように、盛上り部303の側面にテーパが付けられてように、破上り部303の間においては、液晶の層厚りが側面に沿って参々に小さくなっても、液晶の層厚りが一定している場合に近い良好な液晶配向状態が得らる盛上り部303の存在により生じる段差に足因した液晶配

向不良を極力抑えることができる。仮に、図21(c)に示すようにTN液晶のプレティルト角 $\theta$ の傾き方向とテーパの傾き方向とが合わせられていなければ、盛上り部303とTFTアレイ基板10との間においては、他の液晶分子50aとは反対方向に立ち上がる液晶分子50bが盛上り部303の付近に発生し、これにより配向状態が不連続な液晶配向不良が生じてしまうのである。このような場合は対向基板20あるいはTFTアレイ基板10の少なくとも一方に遮光膜を形成して光抜けを抑制するようにすると良い。

[0142] 或いは図22(b)に示すように、第3実施形態では、液晶層50'は、VA液晶からなり、テーパがほとんど付けられていない盛上り部303'を設けるようにしてもよい。

【0143】即ち、図22(a)に示すように、VA液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子50a'が基本的に基板面にほぼ垂直な状態となるように配向するため、平面的に見て盛上り部303'の側面にテーパが存在する領域では、液晶配向が乱れざるを得ないが、このように盛上り部303'の側面にテーパがほとんど付けられていなければ、係る側面で配向が乱れる液晶部分を極力小さくできる。従って、盛上り部303'の頂上付近におけるほぼ平坦な個所にある画素電極9aの部分と、盛上り部303'の下に有るほぼ平坦な個所にある画素電極9aの部分との両者で、図22(a)における液晶の層厚Dが一定している場合に近い良好な液晶配向状態が図22(b)のように得られる。

【0144】以上説明した第1実施形態から第3実施形態では、TFTアレイ基板10上に溝201を掘って、走査線3a等を埋め込むことにより平坦化処理を行ったが、走査線3aの上方に位置する層間絶縁膜7や12の上面の段差をCMP (Chemical Mechanical Polishing) 処理等により平らに削ることにより、或いは有機SOGを用いて平らに形成することにより、当該平坦化処理を行ってもよい。

【0145】この平坦化処理の後に、データ線6a方向や走査線3a方向に部分的に盛上り部を形成してもよい。方法としては、盛上り部を形成する領域を省いた層間絶縁膜に対してエッチングすることにより、容易に形成することができる。これにより、横電界が発生する領域に容易に盛上り部を設けることができる。このように、横電界が発生する領域に対して、TFTアレイ基板10と対向基板20の両方の基板に盛上り部を形成してもよいということは言うまでもない。

【0146】(第3実施形態の製造プロセス)次に、以上のような構成を持つ第3実施形態における電気光学装置を構成する対向基板側の製造プロセスについて、図23を参照して説明する。尚、図23は各工程における対向基板側の各層を、図18と同様に図15のC-C′断面に対応させて示す工程図である。

【0147】先ず図23の工程(a)に示すように、先ず対向基板20として、所定形状のガラス基板、石英基板を用意する。

【0148】次に図23の工程(b)に示すように、有機膜、金属膜等の遮光膜23 を300nm程度の膜厚に形成する。

【0149】次に図23の工程(c)に示すように、フォトリソグラフィ処理及びエッチング処理を用いたパターニングにより、TFTアレイ基板上で横電界が発生する領域に、帯状の遮光膜23を盛上り部形成用の膜として形成することにより、盛上り部303を形成する。

【0150】次に図23の工程(d)に示すように、盛上り部303上に、ITO (IndiumTin Oxide) 膜などの透明導電性薄膜から対向電極を形成し、更に、その上に、ポリイミド薄膜などの有機薄膜から配向膜22を形成し、所定のラビング方向にラビングする。

【0151】尚、工程(b)及び工程(c)に代えて、 印刷技術により、遮光膜からなる盛上り部303を形成 してもよい。

【0152】以上のように第3実施形態の製造方法によれば、横電界の発生する領域では盛上り部303により 横電界による液晶配向不良を低減する液晶装置を比較的 容易に製造できる。

【0153】次に、上述した第3実施形態における対向 基板20上に形成される盛上り部303と遮光膜との平面レイアウトの具体例について、図24及び図25を参照して説明する。尚、これらの具体例は夫々、TFTアレイ基板10側で、データ線6aに沿うY方向に伸びる画素電極間9aの間隙をデータ線6a等により遮光し、対向基板20側の遮光膜により走査線3aに沿うX方向に伸びる画素電極9aの間隙を覆うものである。

【0154】図24(a)に示すように、盛上り部30 3a及び遮光膜23aは共に、複数の画素電極9aに跨 ってX方向にストライプ状に伸びるように形成されても よい。図24(b)に示すように、盛上り部303a は、複数の画素電極9aに跨ってX方向にストライプ状 に伸びるように形成されると共に遮光膜23bは、画素 電極9a毎に島状に形成されてもよい。図25(a)に 示すように、盛上り部303bは、画素電極9a毎に島 状に形成されると共に遮光膜23aは、複数の画素電極 9 aに跨ってX方向にストライプ状に伸び形成されても よい。或いは、図25(b)に示すように、盛上り部3 03b及び遮光膜23bは共に、画素電極9a毎に島状 に形成されてもよい。図24及び図25に示した何れの 場合にも、盛上り部303a又は303bにより、横電 界が発生する領域における縦電界を強めることができ る。同時に盛上り部303a又は303bの存在による 液晶配向不良を、遮光膜23a又は23bにより隠すこ とができる。

【0155】このように、横電界が発生する領域におい

て、対向基板上の遮光膜及び盛上り部の配置を工夫する ことで、画素ピッチが微細化しても高開口率な液晶装置 を実現できる。

【0156】(第4実施形態)本発明の第4実施形態における電気光学装置の構成について、図26から図29を参照して説明する。図26は、データ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図であり、図27は、図26のAーA、断面図であり、図28は、図26のB-B、断面図であり、図29は、図26のC-C、断面図である。尚、図27から図29においては、各層や各部材を図の上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。また、図26から図29に示した第4実施形態において図15から図18に示した第3実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0157】図14から図16に示すように、第4実施 形態では、第3実施形態で盛上り部303が走査線3a に沿って形成されていたのに対し、対向基板20上にお けるデータ線6 aに沿った領域(図14中、太線で囲ま れた領域)に盛上り部304が形成されている。この場 合、データ線6aが遮光膜として機能するので、盛上り 部304は、遮光膜から形成されてもよいし、透明な材 料膜から形成されてもよい。図27及び図29に示すよ うに、走査線3a及び容量線3bの本線部に対向する個 所では、対向基板20は平坦に形成されている。また、 対向基板20上における、走査線3a及び容量線3bの 本線部に対向する個所には、これらに沿って遮光膜23 が形成されており、この遮光漠23により各画素の開口 領域のうち少なくとも走査線3aに沿った部分が規定さ れている。尚、このような遮光膜23を対向基板20上 におけるデータ線 6 a に沿った領域に形成してもよい。 そして、図14に示すように第4実施形態では、15反 転駆動方式により駆動される。第4実施形態におけるそ の他の構成及び動作については、第3 実施形態の場合と 同様である。

【0158】即ち第4実施形態では、図14(a)に示すように、n(但し、nは自然数)番目のフィールド或いはフレームの画像信号を表示する期間中には、画素電極9a毎に+又は一で示す液晶駆動電位の極性は反転されず、列毎に同一極性で画素電極9aが駆動される。その後図14(b)に示すように、n+1番目のフィールド或いは1フレームの画像信号を表示するに際し、各画素電極9aにおける液晶駆動電位の極性は反転され、そのn+1番目のフィールド或いは1フレームの画像信号を表示する期間中には、画素電極9a時にはで示す液晶駆動電位の極性は反転されず、列毎に同一極性で画素電極9aが駆動される。そして、図14(a)及び図14(b)に示した状態が、1フィールド又は1フレームの周期で繰り返されて、第4実施形態における1S

反転駆動方式による駆動が行われる。この結果、第4実施形態によれば、直流電圧印加による液晶の劣化を避けつつ、クロストークやフリッカの低減された画像表示を行える。

【0159】図14(a)及び図14(b)から分かるように、1S反転駆動方式では、横電界の発生領域C2は常時、横方向(X方向)に相隣接する画素電極9a間の間隙付近となる。

【0160】そこで図27及び図28に示すように第4 実施形態では、盛上り部304を形成し、この盛上り部304上に配置された対向電極21を突出させて縦電界を強めるようにする。より具体的には、図28に示すように、盛上り部304年に配置された対向電極21と画素電極9aとの距離d2を盛上り部304の段差(高さ)の分だけ狭める。これに対し図29に示すように、走査線3a及び容量線3bに対向する個所では対向基板20は平坦なので、対向電極21と画素電極9aとの間の距離d1は、画素電極の大部分を占める中央領域における画素電極9aと対向電極21との間の距離Dとほぼ同じとなる。

【0161】従って、図14に示した横電界の発生領域 C2において、画素電極9aと対向電極21との間における縦電界を強めることができるのである。そして、図28において、距離d2が狭まっても、相隣接する画素電極9a間の間隙W2は一定であるため、間隙W2が狭まる程に強まる横電界の大きさも一定である。このため、図14に示した横電界の発生領域C2において局所的に、横電界に対する縦電界を強めることができ、この結果として縦電界をより支配的にすることにより、横電界の発生領域C2における横電界による液晶の配向不良を防止できるのである。

【0162】尚、図29に示すように、走査線3a及び容量線3bの本線部に対向する個所では、対向基板21は平坦なので、この部分において盛上り部304の存在による段差に起因した液晶の配向不良の発生を低減可能である。ここでは平坦なため、画素電極9aと対向電極21との間の距離d1が短くなることにより縦電界が強められることはないが、この部分では、図14に示したように相隣接する画素電極9a間に横電界は発生しない。従って、この部分では、横電界に対する対策を講ずることなく、平坦化処理により液晶の配向状態を極めて良好にできるのである。また第4実施形態では、このように走査線3a及び容量線3bの本線部に対向する液晶層50の部分では、没差による配向不良が殆ど生じないため、この部分を隠す遮光膜の幅は、第3実施形態の場合よりも細くてよい。

【0163】以上の結果、第4実施形態によれば、1S 反転駆動方式において発生する横電界の特性に着目して、横電界の発生領域C2では、盛上り部304に画業 電極9aの端に配置することで、縦電界を強めることに より横電界による悪影響を低減すると同時に、横電界の発生しない領域では、平坦化を行うことで、画素電極9a表面の段差による悪影響を低減できる。

【0164】更に上述した第3実施形態及び第4実施形態において、上述の如く対向基板20側に盛上り部303や304を形成するのに加えて、TFTアレイ基板10上における画素電極9aの下地面が、走査線3a及び容量線3bの本線部に対向する領域で、或いはデータ線6aに対向する領域で、土手状に盛り上がっているように構成してもよい。この様に構成しても横電界が発生する領域において各画素電極9aと対向電極21との間の距離が短くなるので、上述と同様の効果が得られる。更にまた、データ線6a、走査線3a、容量線3b及びTFT30に対して、部分的にのみ平坦化処理を施すことも可能である。例えば、これらの配線やTFTをTFTでよい。の手である。例えば、これらの配線やTFTをTFTでよりに埋め込んで所望の領域に所望の高さの盛上り部を形成するようにしてもよい。

【0165】(第5実施形態)本発明の第5実施形態における電気光学装置の構成について、図30を参照して説明する。図30は、走査線及び容量線が延びる部位の断面図である。第1実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0166】図30に示すように、第5実施形態では、第1実施形態で走査線3aと容量線3bは同層に隣接して形成されたのに対し、容量線3bは、走査線3aの領域上に第1層間絶縁膜4を介して配置されている。容量線3bには絶縁薄膜61を介して第1蓄積容量電極62が配置され蓄積容量70が形成される。容量線3bは高融点金属の遮光性材料でなり、走査線3bを遮光する。

【0167】そして、容量線3b上に盛上り部305が 形成し、この盛上り部305上に配置された画素電極9 aの縁付近における縦電界を強めるようにしている。

【0168】なお、容量線3bは、走査線3aの領域下 に層間絶録膜を介して配置してもよい。

【0169】(第6実施形態)本発明の第6実施形態における電気光学装置の構成について、図31を参照して説明する。図31は、走査線及び容量線が延びる部位の断面図である。第1実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0170】図31に示すように、第6実施形態では、液晶の層厚Dを薄くするために、TFTアレイ基板10に形成した盛上り部306と、対向基板20に設けた盛上り部307で形成される。 
空上り部307で形成される。 
空上り部306、307の構成は、第1実施形態の盛上り部301と第3実施形態の盛上り部306、307で、盛上り部306上に配置された 
回案電極9aの縁付近における縦電界を強めるようにしている。

【0171】なお、第6実施形態では、各盛上り部30

6、307は対向するように配置したが、それぞれ異なる領域で形成してもよい。

【0172】尚、以上述べた本発明における1H反転駆動方式では駆動電位の極性を、一行毎に反転させてもよいし、相隣接する2行毎に或いは複数行毎に反転させてもよい。同様に本発明における1S反転駆動方式では駆動電位の極性を、一列毎に反転させてもよいし、相隣接する2列毎に或いは複数列毎に反転させてもよい。

【0173】(電気光学装置の全体構成)以上のように構成された各実施形態における電気光学装置の全体構成を図32及び図33を参照して説明する。尚、図32は、TFTアレイ基板10をその上に形成された各構成要素と共に対向基板20の側から見た平面図であり、図33は、図32のH-H'断面図である。

【0174】図32において、TFTアレイ基板10の 上には、シール材52がその緑に沿って設けられてお り、その内側に並行して、例えば遮光膜23と同じ或い は異なる材料から成る画像表示領域の周辺を規定する額 縁53が設けられている。シール材52の外側の領域に は、データ線6aに画像信号を所定タイミングで供給す ることによりデータ線6 a を駆動するデータ線駆動回路 101及び外部回路接続端子102がTFTアレイ基板 10の一辺に沿って設けられており、走査線3aに走査 信号を所定タイミングで供給することにより走査線3a を駆動する走査線駆動回路104が、この一辺に隣接す る2辺に沿って設けられている。走査線3aに供給され る走査信号遅延が問題にならないのならば、走査線駆動 回路104は片側だけでも良いことは言うまでもない。 また、データ線駆動回路101を画像表示領域の辺に沿 って両側に配列してもよい。例えば奇数列のデータ線は 画像表示領域の一方の辺に沿って配設されたデータ線駆 動回路から画像信号を供給し、偶数列のデータ線は前記 画像表示領域の反対側の辺に沿って配設されたデータ線 駆動回路から画像信号を供給するようにしてもよい。こ の様にデータ線6aを櫛歯状に駆動するようにすれば、 データ線駆動回路101の占有面積を拡張することがで きるため、複雑な回路を構成することが可能となる。更 にTFTアレイ基板10の残る一辺には、画像表示領域 の両側に設けられた走査線駆動回路104間をつなぐた めの複数の配線105が設けられている。また、対向基 板20のコーナー部の少なくとも1箇所においては、T FTアレイ基板10と対向基板20との間で電気的に導 通をとるための導通材106が設けられている。そし て、図33に示すように、図32に示したシール材52 とほぼ同じ輪郭を持つ対向基板20が当該シール材52 によりTFTアレイ基板 10 に固着されている。

【0175】尚、TFTアレイ基板10上には、これらのデータ線駆動回路101、走査線駆動回路104等に加えて、複数のデータ線6aに画像信号を所定のタイミングで印加するサンブリング回路、複数のデータ線6a

に所定電圧レベルのプリチャージ信号を画像信号に先行して各々供給するプリチャージ回路、製造途中や出荷時の当該電気光学装置の品質、欠陥等を検査するための検査回路等を形成してもよい。

【0176】以上説明した各実施形態では、データ線駆動回路101及び走査線駆動回路104をTFTアレイ基板10の上に設ける代わりに、例えばTAB Tape Automated bonding)基板上に実装された駆動用LSIに、TFTアレイ基板10の周辺部に設けられた異方性導電フィルムを介して電気的及び機械的に接続するようにしてもよい。また、対向基板20の投射光が入射する側及びTFTアレイ基板10の出射光が出射する側には各々、例えば、TNモード、VAモード、PDLC(Polymer Dispersed Liquid Crystal) モード等の動作モードや、ノーマリーホワイトモード/ノーマリーブラックモードの別に応じて、偏光フィルム、位相差フィルム、偏光板などが所定の方向で配置される。

【0177】以上説明した各実施形態における電気光学装置は、プロジェクタに適用されるため、3枚の電気光学装置がRGB用のライトバルブとして各々用いられ、各ライトバルブには各々RGB色分解用のダイクロイックミラーを介して分解された各色の光が投射光として各々入射されることになる。従って、各実施形態では、対向基板20に、カラーフィルタは設けられていない。しかしながら、遮光膜23の形成されていない画素電極9aに対向する所定領域にRGBのカラーフィルタをその保護膜と共に、対向基板20上に形成してもよい。このようにすれば、プロジェクタ以外の直視型や反射型のカラー電気光学装置に各実施形態における電気光学装置を適用できる。

【0178】更に、以上の各実施形態において、TFT アレイ基板10上において画素スイッチング用TFT3 0に対向する位置(即ち、画素スイッチング用TFT3 0の下側)にも、例えば高融点金属からなる遮光膜を設 けてもよい。このように画素スイッチング用TFT30 の下側にも遮光膜を設ければ、TFTアレイ基板10の 側からの裏面反射(戻り光)や複数のライトバルプをプ リズム等を介して組み合わせて一つの光学系を構成する 場合に、他の電気光学装置からプリズム等を突き抜けて 来る投射光が当該電気光学装置の画素スイッチング用T FT30に入射するのを未然に防ぐことができる。ま た、対向基板20上に1画 穀 個対応するようにマイク ロレンズを形成してもよい。あるいは、TFTアレイ基 板10上のRGBに対向する画素電極9a下にカラーレ ジスト等でカラーフィルタ層を形成することも可能であ る。このようにすれば、入封光の集光効率を向上するこ とで、明るい電気光学装置が実現できる。更にまた、対 向基板20上に、何層もの屈折率の相違する干渉層を堆 積することで、光の干渉を利用して、RGB色を作り出 すダイクロイックフィルタを形成してもよい。このダイ

クロイックフィルタ付き対向基板によれば、より明るい カラー電気光学装置が実現できる。

[0179] (電子機器の構成)上述の実施形態の電気 光学装置を用いて構成される電子機器は、図34に示す 表示情報出力源1000、表示情報処理回路1002、 表示駆動回路1004、液晶装置などの電気光学装置1 00、クロック発生回路1008及び電源回路1010 を含んで構成される。表示情報出力源1000は、RO M、RAMなどのメモリ、テレビ信号を同調して出力す る同調回路などを含んで構成され、クロック発生回路 1 008からのクロックに基づいて、ビデオ信号などの表 示情報を出力する。表示情報処理回路1002は、クロ ック発生回路1008からのクロックに基づいて表示情 報を処理して出力する。この表示情報処理回路1002 は、例えば増幅・極性反転回路、シリアルパラレル変 換回路、ローテーション回路、ガンマ補正回路あるいは クランプ回路等を含むことができる。 表示駆動回路 10 0.4は、走査線駆動回路及びデータ線駆動回路を含んで 構成され、液晶装置100を表示駆動する。電源回路1 010は、上述の各回路に電力を供給する。

【0180】このような構成の電子機器として、図35に示す投射型表示装置、図36に示すマルチメディア対応のパーソナルコンピュータ(PC)及びエンジニアリング・ワークステーション(EWS)などを挙げることができる。

【0181】図35は、投射型表示装置の要部を示す概 略構成図である。図中、1102は光源、1108はダ イクロイックミラー、1106は反射ミラー、1122 は入射レンズ、1123はリレーレンズ、1124は出 射レンズ、100R, 100G, 100はライトバル ブ、1112はダイクロイックプリズム、1114は投 射レンズを示す。光源1102はメタルハライド等のラ ンプとランプの光を反射するリフレクタとからなる。青 色光・緑色光反射のダイクロイックミラー1108は、 光源1102からの光束のうちの赤色光を透過させると ともに、青色光と緑色光とを反射する。透過した赤色光 は反射ミラー1106で反射されて、赤色光用ライトバ ルブ100尺に入射される。一方、ダイクロイックミラ -1108で反射された色光のうち緑色光は緑色光反射 のダイクロイックミラー1108によって反射され、緑 色光用ライトバルブ100Gに入射される。一方、青色 光は第2のダイクロイックミラー1108も透過する。 青色光に対しては、長い光路による光損失を防ぐため、 入財レンズ1122、リレーレンズ1123、出財レン ズ1124を含むリレーレンズ系からなる導光手段11 21が設けられ、これを介して青色光が青色光用ライト バルブ100Bに入射される。各光変調装置により変調 された3つの色光はダイクロイックプリズム1112に 入財する。このプリズムは4つの直角プリズムが貼り合 わされ、その内面に赤光を反射する誘電体多層膜と青光 を反射する誘電体多層膜とが十字状に形成されている。 これらの誘電体多層膜によって3つの色光が合成され て、カラー画像を表す光が形成される。合成された光 は、投射光学系である投射レンズ1114によってスク リーン1120上に投射され、画像が拡大されて表示される。

[0182] 図36に示すパーソナルコンピュータ1200は、キーボード1202を備えた本体部1204と、液晶表示画面を形成する電気光学装置100とを有する。

【0183】本発明は、上述した各実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴なう電気光学装置の製造方法或いは電気光学装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施形態の電気光学装置における画像表示 領域を構成するマトリクス状の複数の画素に設けられた 各種素子、配線等の等価回路である。

【図2】第1実施形態の電気光学装置におけるデータ 線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板 の相隣接する複数の画素群の平面図である。

- 【図3】図2のA-A'断面図である。
- 【図4】図2のB-B'断面図である。
- 【図5】図2のC-C'断面図である。

【図6】第1実施形態及び第3実施形態で用いられる1 H反転駆動方式における各電極における電位極性と横電 界が生じる領域とを示す画素電極の図式的平面図である。

【図7】第1実施形態でTN液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。

【図8】第1実施形態で、VA液晶を用いた場合の液晶 分子の配向の様子を示す図式的断面図である。

【図9】第1実施形態の電気光学装置の製造プロセスを順を追って示す工程図である。

【図10】本発明の第2実施形態の電気光学装置におけるデータ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図である。

- 【図11】図10のA-A 断面図である。
- 【図12】図10のB-B 断面図である。
- 【図13】図10のC-C 断面図である。

【図14】第2実施形態及び第4実施形態で用いられる 1S反転駆動方式における各電極における電位極性と横 電界が生じる領域とを示す画素電極の図式的平面図であ る

【図15】第3実施形態の電気光学装置におけるデータ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図である。

【図16】図15のA-A 断面図である。

- 【図17】図15のB-B'断面図である。
- 【図18】図15のC-C'断面図である。

【図19】第3実施形態における盛上り部の各種の断面 形状を示す断面図である。

【図20】第3実施形態における盛上り部の各種の断面 形状を示す断面図である。

【図21】第3実施形態でTN液晶を用いた場合の液晶 分子の配向の様子を示す図式的断面図である。

【図22】第3実施形態でVA液晶を用いた場合の液晶 分子の配向の様子を示す図式的断面図である。

【図23】第3実施形態の電気光学装置の製造プロセス を順を追って示す工程図である。

【図24】第3実施形態における対向基板上に形成される盛上り部と遮光膜との平面レイアウトの各種具体例を示す一の平面図である。

【図25】第3実施形態における対向基板上に形成される盛上り部と遮光膜との平面レイアウトの各種具体例を示す他の平面図である。

【図26】図26は、本発明の第4実施形態の電気光学 装置におけるデータ線、走査線、画素電極等が形成され たTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図 である。

【図27】図26のA-A'断面図である。

【図28】図26のB-B'断面図である。

【図29】図26のC-C'断面図である。

【図30】第5実施形態における走査線及び容量線が延びる部位の断面図である。

【図31】第6実施形態における走査線及び容量線が延びる部位の断面図である。

【図32】各実施形態の電気光学装置におけるTFTアレイ基板をその上に形成された各構成要素と共に対向基板の側から見た平面図である。

【図33】図30のH-H'断面図である。

【図34】本実施形態を用いた電子機器の実施例である。

【図35】本実施形態を用いた応用例としての投射型表示装置の実施例である。

【図36】本実施形態を用いた応用例としてのパーソナ ルコンピュータの実施例である。

【符号の説明】

- 1 a…半導体層
- 1 a' …チャネル領域
- 1 b…低濃度ソース領域
- 1 c…低濃度ドレイン領域
- 1 d…高濃度ソース領域
- 1 e…高濃度ドレイン領域
- 1 f …第 l 蓄積容量電極
- 2…絶縁薄膜
- 3 a…走査線
- 3 b…容量線

4…第1層間絶縁膜

5…コンタクトホール -

6 a…データ線

7…第2層間絶縁膜

8…コンタクトホール

9 a…画素電極

10…TFTアレイ基板

12…下地絶縁膜

16…配向膜

20…対向基板

2 1 …対向電極

2 2 …配向膜

2 3 … 遮光膜

3 0 ... T F T

50…液晶層

50 a…液晶分子

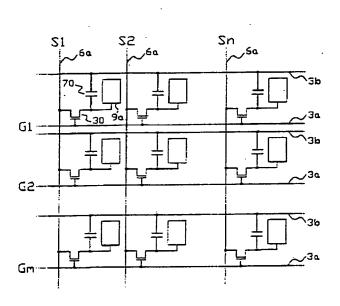
70…蓄積容量

201、202…溝

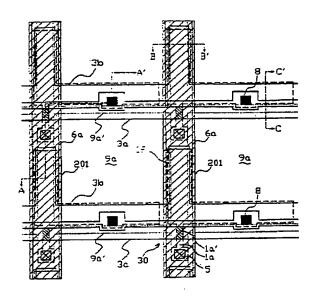
301, 302, 303, 304, 305, 306, 3

07…盛上り部

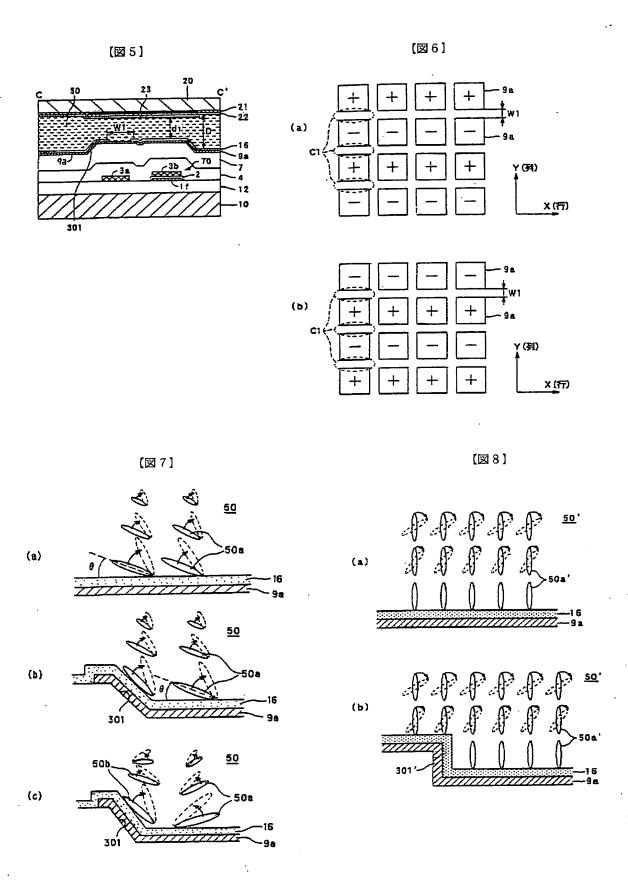
【図1】



[図2]

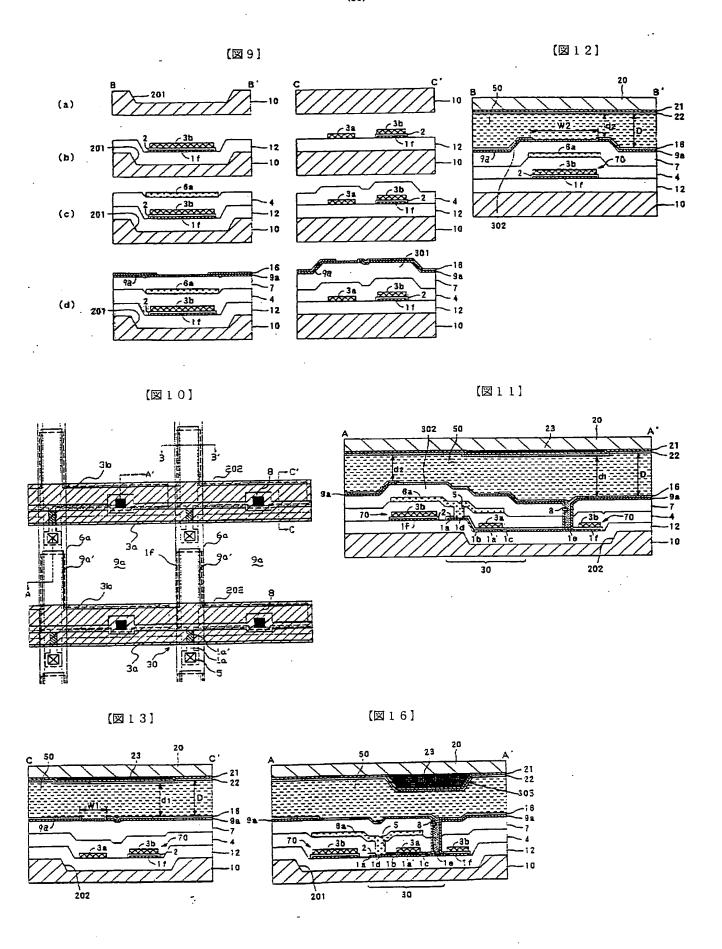


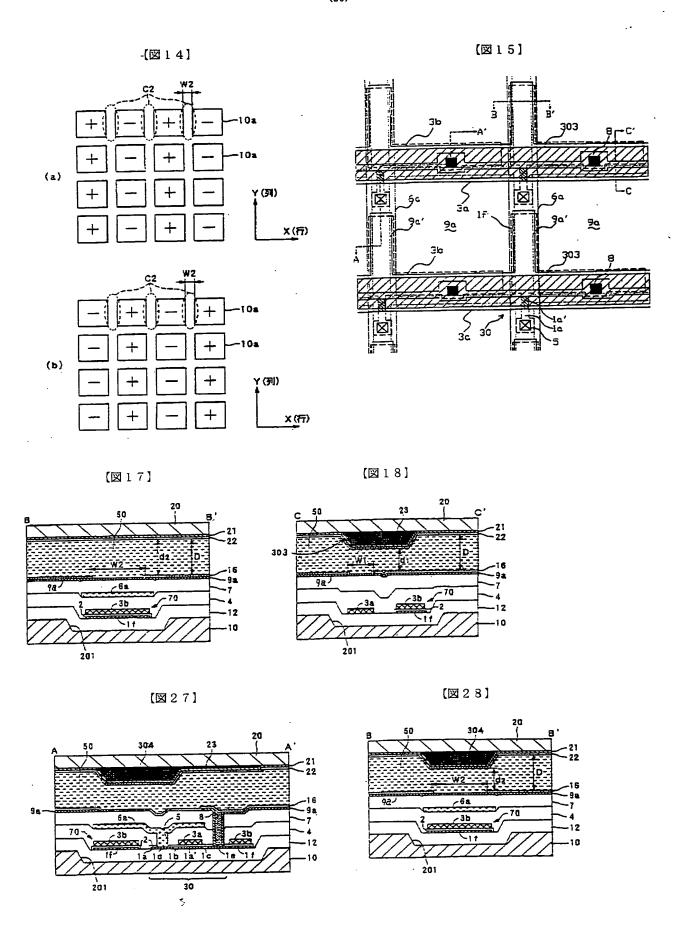
[図4]

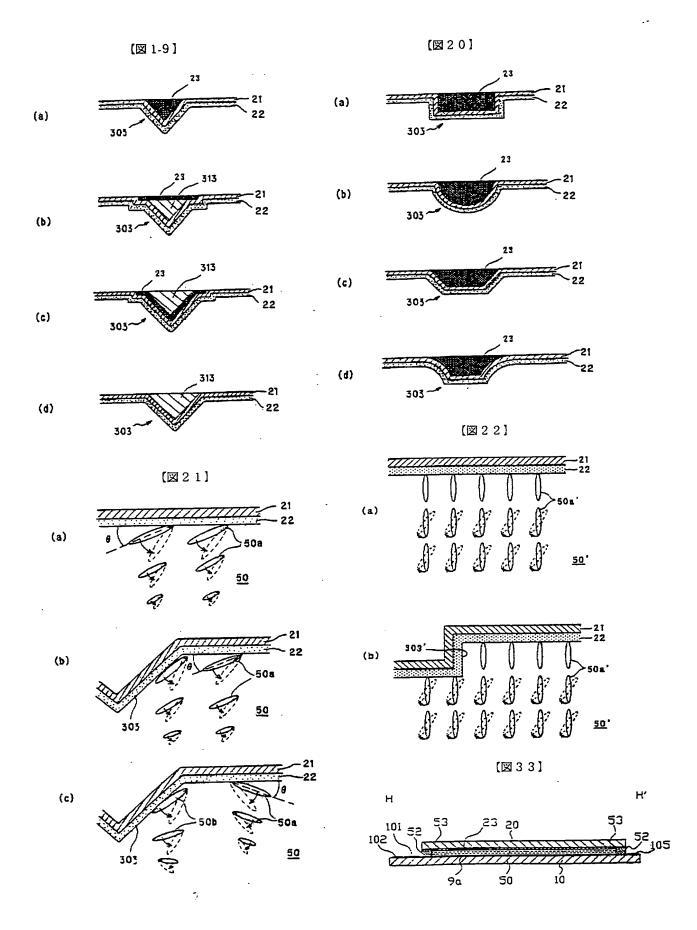


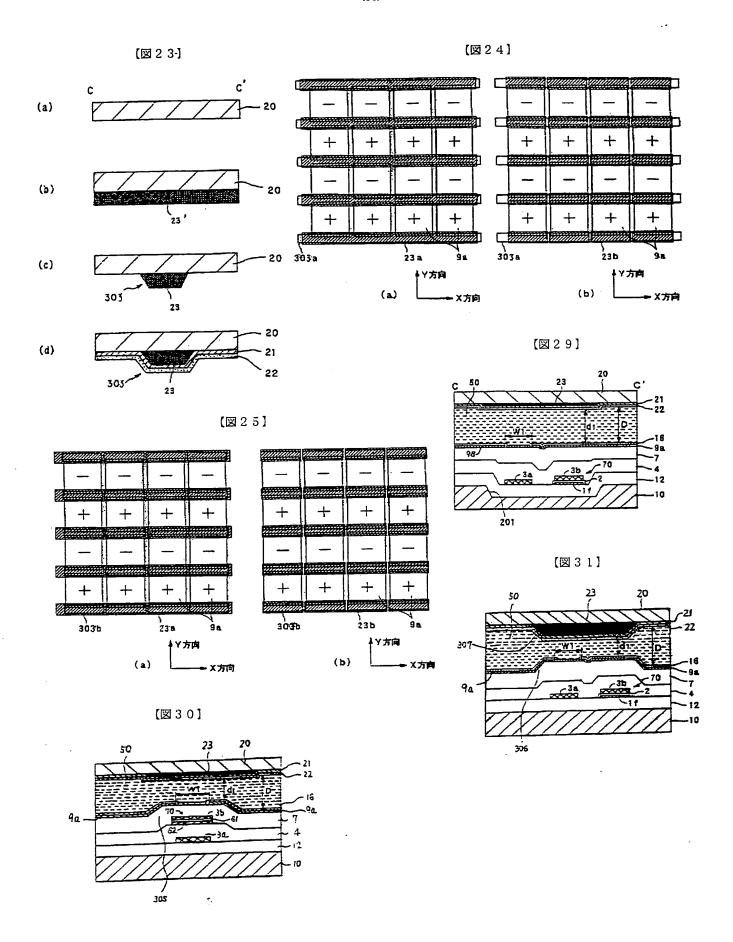
.

\_\_\_\_\_

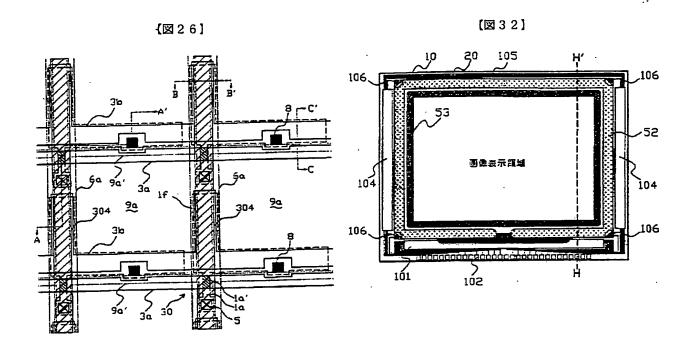


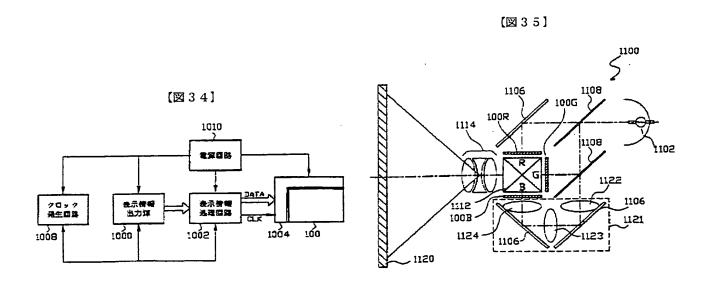




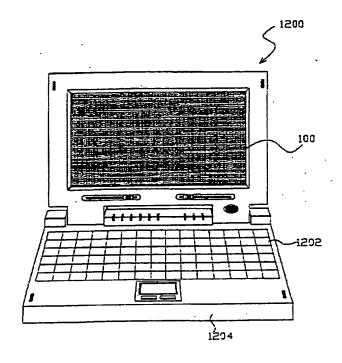


.. .--





[図36]



| フロ    | ٠,٠ | L ~   | 32 | n | 结合   | =  |
|-------|-----|-------|----|---|------|----|
| - / 🗆 | _   | L . / | ーン | v | 旅元 己 | ٠. |

| (51) Int. Cl. <sup>7</sup> |          | 識別記号  | F I           | テ-マコード(参考) |
|----------------------------|----------|-------|---------------|------------|
| G09F                       | 9/00     | 3 6 0 | G09F 9/30     | 338 5C080  |
| 3 7 7 1                    | 9/30     | 3 3 8 | G 0 9 G 3/20  | 621B 5C094 |
| G 0 9 G                    | 3/20     | 6 2 1 |               | 680H 5F033 |
|                            | .,       | 680   | 3/36          | 5 G 4 3 5  |
|                            | 3/36     |       | G 0 2 F 1/136 | 5 0 0      |
| H01L                       | 21/3205  |       | HO1L 21/88    | K          |
|                            | 21, 0200 |       |               | Z          |

Fターム(参考) 2H090 HA04 HB07X JA01 JB02

JC07 JC17 JD14 KA04 KA05

LA04 MA04 MB14

2H091 FA34Y FB08 FC10 FC26

FC29 FD04 FD22 GA13 LA03

LA17 LA30 MA07

2H092 JA25 JA29 JA38 JA42 JA44

JA46 JB13 JB23 JB32 JB33

JB38 JB51 JB57 JB63 JB69

KA04 KA07 KB22 MA05 MA13

MA17 MA27 MA29 MA35 MA37

MA41 NA04 NA19 NA25 PA06

QA06 QA07 RA05

2H093 NA16 NA34 NA80 NC13 NC34

NC90 ND09 ND10 ND12 NF04

NF05 NG02

5C006 AA22 AB05 AC02 AC26 BB16

BC06 FA54

5C080 AA10 BB05 CC03 DD30 FF09

JJ01 JJ02 JJ06 KK02

5C094 AA06 AA09 AA60 BA03 BA43

CA19 EA04 EA05 EB02 HA08

5F033 GG04 HH04 HH08 HH17 HH25

JJ01 JJ08 JJ25 KK01 MM05

MM07 QQ08 QQ09 QQ13 QQ19

QQ37 QQ48 RR04 RR06 RR09

RR13 RR14 RR15 SS03 SS04

SS12 SS13 UU04 VV06 VV10

VV15 XX01

5G435 AA00 AA02 BB12 BB17 GG02

GG03 GG04 GG08 GG23 GG46

LL08